

展览指南 ONSITE GUIDE



NEPCON现场直播
NEPCON REAL TIME



www.live.nepcon.com.cn

2021.4.21-23

上海世博展览馆 - 上海市浦东新区博成路 850 号
SHANGHAI WORLD EXPO EXHIBITION AND CONVENTION CENTER
850 BOCHENG ROAD, PUDONG NEW DISTRICT, SHANGHAI

www.nepconchina.com



电子制造全智道
NEPCON WECHAT



电子制造全智道 智慧会刊
SMART DIRECTORY

参展事宜, 请联络: 谷冰蓉女士 For Exhibitor: Ms. Julia Gu julia.gu@reedexpo.com.cn
参观事宜, 请联络: 孙梅女士 For Visitor: Ms. Summer Sun mei.sun@reedexpo.com.cn



High Performance Vacuum Reflow
RNV152/RSV152 series

Specification 规格

Model No.	RNV152M-613-WD	RNV152M-613-LE
	RSV152M-613-WD	RSV152M-613-LE
Heating Zone 加热温区	6	6
Vacuum Zone 真空区	1	1
Cooling Zone 冷却区	3	3
Power 电源	3Φ 200V	3Φ 200V
Start up Power 启动功率	40 kW	40 kW
Normal Power 稳定功率	12 kW	12kW
Heating Temperature 加热温度	RNV-152M Series	Max 300℃
	RSV-152M Series	Max 350℃ (Max 400℃ Zone 5-6)
Vacuum Pressure Range 真空度	1~12kPa	
Nitrogen Consumption 耗氮量	Approx. 24 m ³ /h	Approx. 18~24 m ³ /h
Dimension 长*宽*高 (mm)	5,741*1350*1500mm	6,701*1350*1500mm
PCB Size 基板尺寸 (长*宽)	100*100~250*330mm	100*100~330*250mm
Component Height 部品高度	标准 Standard: 上下 Upper & Lower 30mm 选配 Option: 上 Upper 45mm&70mm 下 Lower 30mm	
Flux Collection 助焊剂回收	Standard Equipment	标准配置



友强国际贸易有限公司
U-STRONG INTERNATIONAL CO., LTD.

U-STRONG INTERNATIONAL CO.,LTD
友强国际贸易(上海)有限公司

中国江苏省昆山市柏庐南路999号吉田国际2号楼1607室
TEL 0512-57332780/57332781

宇道机电 —— 您值得信赖的自动化合作伙伴

深圳市宇道机电技术有限公司，是一家专业的自动化机械设备制造公司。创立于2007年12月，专为客户提供基于工控与视觉系统开发的各类高速高精、非标自动化设备、自动产线及单元。

公司主营：基于工控与视觉系统开发的高速高精非标自动化设备

- 高精度辅料贴合设备
- 高速精密电子数码零件含手机制造/组装/检测设备
- 高速精密各类专用贴标/插装/压装设备
- 联网智能弹性模组化组装自动化线系统
- AOI检测设备、3D平面缺陷检测设备
- 其他FA工厂高速精密自动化设备开发/智能工厂



标准化

模块化

平台化

低成本自动化(LCA)生产线，通用性强，75%的再用率，节约成本，解决企业低成本投入即可实现高速、高精密、高智能的自动化智能生产！

>99.5%
高检出
准确率

高产能
>2000
UPH

3R
即时响应

设备为单机生产模式(可扩展为连线生产)，广泛应用于3C行业各种尺寸摄像头模组AOI检测



聚焦3C、新能源，与世界同步
展位号 1F15

打造快速、可靠、响应的3R服务整体解决方案
迅速拉开与同行的竞争差距
赢得500强企业信任，成为稳定优质的合作伙伴

深圳市宇道机电技术有限公司
SHENZHEN YUDAO AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD
地址：深圳市宝安区石井水田第四工业区康乐工业园A栋1楼
网址：http://www.yudaao.sz.com
热线：400-879-8880 18929312206



1 胶黏剂



完整的有机硅、丙烯酸酯、环氧树脂和聚氨酯体系粘合剂生产线。产品广泛应用于电源适配器、电脑及手持设备、LED、家电、太阳能和新能源动力电池等领域；

2 焊锡材料



锡粉、锡膏、锡丝、锡条、液体助焊剂，广泛应用于通讯、新能源、汽车电子、半导体封装等领域，低温焊接技术行业领先水平

3 半导体湿化学品



半导体元器件清洗、表面处理、光电化学等相关产品，行业经验丰富



地址：东莞市大岭山镇大塘管理处沿河街1号
联系方式：amber.zhao@ubondtech.com

www.ubondtech.com

拍照有惊喜 双展送好礼



参与方法

4.21-23展会开展期间，
请您在以下区域拍照打卡，
集齐三处照片，即可凭照片领取好礼！

- 1号馆1N02：NEPCON剧院
- 2号馆2T15：智慧工厂生产线
- 3号馆入口主干道人群

礼品领取地点：1号馆1N18礼品兑换处或3号馆3A62深圳市物联网产业协会



每位专业观众展期仅能参加一次，礼品有限，赠完为止
奖品解释权归NEPCON电子展及IOTE物联网展主办方为准

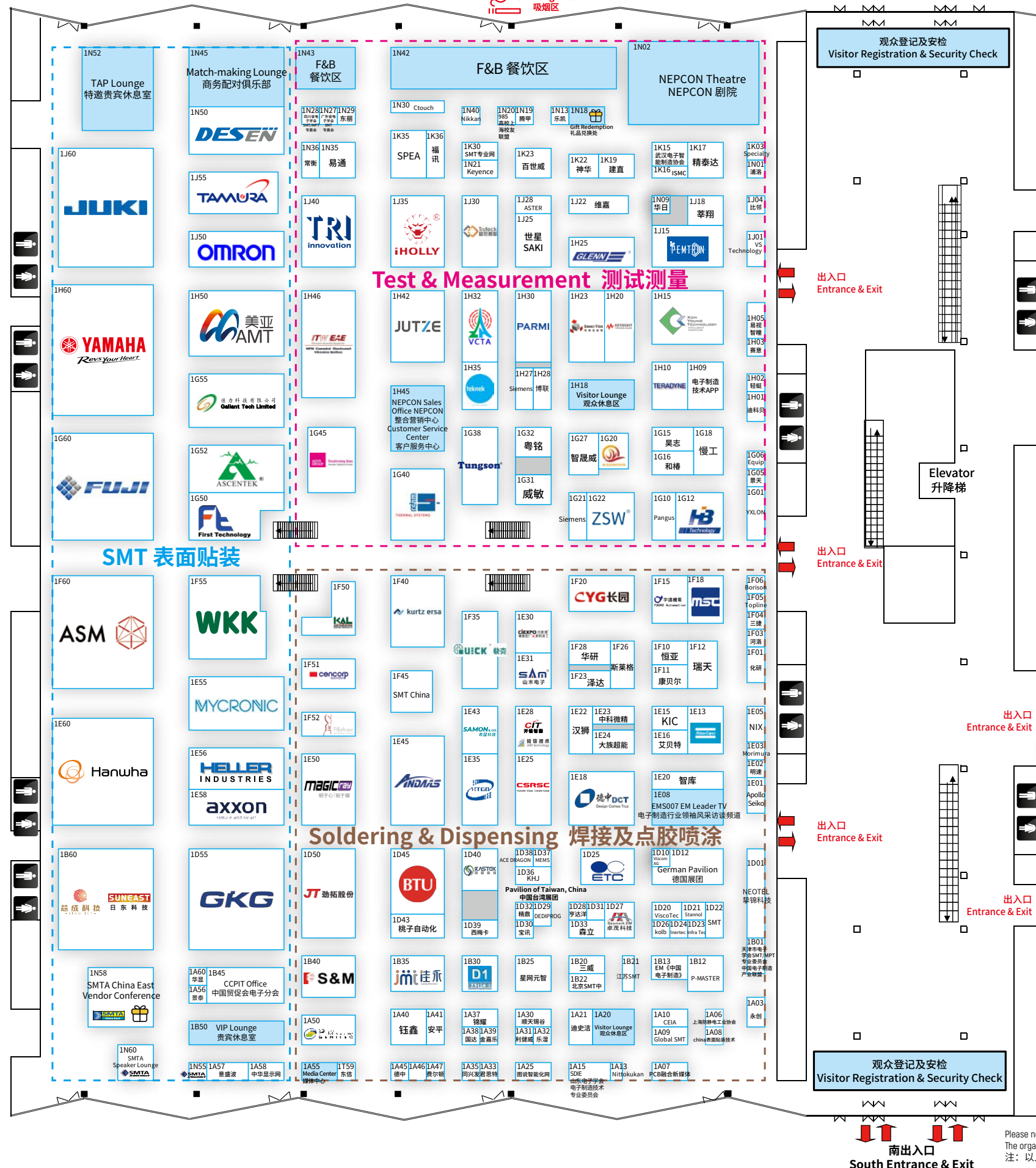
目录 Contents

Hall 1 Layout 1号馆平面图	6
Hall 2 Layout 2号馆平面图	7
Exhibitor List of Hall 1 1号馆参展商名录	10-15
Exhibitor List of Hall 2 2号馆参展商名录	16-18
现场活动一览 Onsite Events	19-20
研讨会议程 Conference Program	21-45

主办单位 ORGANISED BY



1号馆
Hall 1



NEPCON CHINA 2021

第三十届中国国际电子生产设备暨微电子工业展

技鼎机电(上海)有限公司 欢迎您莅临参观

参展信息:

此次搭配FUJI展位共同展出FUJI表面贴装设备NXTR电子元件贴片机、NXTIII模组型高速多功能贴片机、AIMEXIIIc 扩展型All-in-One贴片机、GPX-C高精度锡膏印刷机、NEXIM综合生产管理系统, 以及周边配套设备如BARTECTOR防错追溯系统、MEK V22XUV-350 基板外观检查装置、XQUICK II X-ray点料机、DATAPAQ炉温测试仪、ASCENTEX SMD零件计数器、KOKI锡膏等。



技鼎提供您在SMT制程应用上不可或缺的专业设备与合作伙伴

代理品牌



展位号 | Booth No.

1G52

展览会时间

4月21日 09:30~17:00

4月22日 09:30~17:00

4月23日 09:30~16:00



代表号: 021-52401458

扫描二维码 访问技鼎网站查阅更多信息

Http://www.ascentek.com.cn

Email: ask@ascentek.com.cn

THE 30TH PRESENTATION
NEPCON
MICROELECTRONICS CHINA 2021
第三十届中国国际电子生产设备暨微电子工业展

AUTOMOTIVE
WORLD CHINA

S-FACTORY
智能工厂及自动化技术展览会
Smart Factory & Automation Technology Expo

Tungson® 東舜

OCM系列

多功能異型元件插件機

Odd Form Component Insertion Machine

CCTV欄目組推廣品牌 《牛商論道》

認定為高新技術產品 粵高企協[2017]29號

通過CE安全認證



OCM-III

(最快0.65S/Pc 5500CPH)



OCM-II

(最快1.5S/Pc 2400CPH)



OCM-IIL

(最快0.97S/Pc 3700CPH)

- 東舜OCM多功能異型元件插件機優勢如下:
1. 模塊化設計, 換線方便省時、提高效率;
 2. 供料器嵌入式設計, 不占機外空間;
 3. 數據化管理, 避免人為失誤;
 4. 具備壓力感應功能, 提高實插品質;
 5. 軟件管理、遠程監控等的工業4.0模式;
 6. 低壓48V直流控制系統, 安全可靠;
 7. 可對應市面上99%的異型元件。

2021年4月21-23日 上海世博展覽館 1G38展位

東莞東舜自動化有限公司
東舜機電(香港)有限公司
Tungson Electronic Machinery Ltd
廣東省東莞市長安鎮咸西社區蓮湖路4號
Fax: +86 0769-85411416
Tel: +86 0769-85411426



微信公眾號



www.tungson.hk

1号馆参展商名录

Exhibitor List of Hall 1



NEPCON CHINA 展商列表

NEPCON CHINA EXHIBITOR LIST

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
AMERICAN TEC CO., LTD. 美亚电子科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1H50
APOLLO SEIKO (SHANGHAI) INDUSTRIAL CORPORATION 首为国际贸易（上海）有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1E01
ASCENTEK INDUSTRY CORPORATION LIMITED 技鼎机电（上海）有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1G52
ASM ASSEMBLY SYSTEMS LTD. 先进装配系统有限公司	CHINA 中国	1F60
 ASTER TECHNOLOGIES	FRANCE 法国	1J28
ASYS GROUP CHINA (SHANGHAI) CO., LTD. 亚系商贸（上海）有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1G45
ATLAS COPCO (SHANGHAI) TRADING CO., LTD. 阿特拉斯·科普柯（上海）贸易有限公司	CHINA 中国	1E13
AUROTEK (SHANGHAI) INC. 和椿自动化（上海）有限公司	KUNSHAN / CHINA 昆山 / 中国	1G16
AUTOTRONIK-SMT (ASIA) LTD. 歐迪斯自動化設備（亞洲）有限公司	HONGKONG / CHINA 香港 / 中国	1F06
AUTOTRONIK-SMT GMBH		1F06
BAODING LUCKY INNOVATIVE MATERIALS CO., BAODING LTD. 保定乐凯新材料股份有限公司	BAODING / CHINA 保定 / 中国	1N13
BEIJING YSHY TECHNOLOGY CO., LTD.		1D23
 BOLINK 东莞市博联电子有限公司	CHINA 中国	1H28
BTU INTERNATIONAL 毕梯优电子	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1D45
CENCORP AUTOMATION TECHNOLOGY (ZHUHAI) CO., LTD 申科谱自动化科技（珠海）有限公司	ZHUHAI / CHINA 珠海 / 中国	1F51
 CENT-SUN ELECTRONIC CO., LTD. 世星电子有限公司	CHINA 中国	1J25
CONBER 苏州康贝尔电子设备有限公司	CHINA 中国	1F11
 DAN DONG HUA RI SCIENCE ELECTRIC CO., LTD. 丹东华日理学电气有限公司	DANDONG / CHINA 丹东 / 中国	1N09

* 标记 “” 的为新展商。
* New Exhibitors are marked with “”.

截至2021年4月12日 As of 12 April, 2021

1号馆参展商名录

Exhibitor List of Hall 1

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
 GUANGDONG MICROMACH TECHNOLOGY CO., LTD. 广东中科微精光子制造科技有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1E23
GUANGDONG PANGUS INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. 广东盘古信息科技股份有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1G10
GUANGDONG RIGHT-TEK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.LTD 广东瑞天智能科技有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1F12
GUANGZHOU HAOZHI IMAGING TECHNOLOGY CO., LTD. 广州市昊志影像科技有限公司	GUANGZHOU / CHINA 广州 / 中国	1G15
GUANGZHOU JINGTIAN ELECTRONICS CO., LTD 广州市景天电子有限公司	CHINA 中国	1G05
GUANGZHOU MINSU AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. 广州市明速自动化设备有限责任公司	GUANGZHOU / CHINA 广州 / 中国	1E02
 GUANGZHOU SIE CONSULTING CO., LTD. 广州赛意信息科技股份有限公司	GUANGZHOU / CHINA 广州 / 中国	1H03
 HANG ZHOU MEST TECHNOLOGY CO., LTD. 杭州迈伺特科技有限公司	HANGZHOU / CHINA 杭州 / 中国	1F18
HAN'S AUTOMATION PRECISION CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市汉狮精密自控技术有限公司	CHINA 中国	1E22
 HANS MP LASER TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市大族超能激光科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1E24
HANWHA 韩华商业设备（上海）有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1E60
HELLER (SHANGHAI) CO., LTD 上海朗仕电子设备有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1E56
HI-LO SYSTEM RESEARCH CO., LTD. 河洛半导体股份有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1F03
 HUNAN CHARMHIGH ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. 湖南常衡机电有限公司	CHANGSHA / CHINA 长沙 / 中国	1N36
INTELLIGENT AUTOMATION (ZHUHAI) CO., LTD. 珠海市运泰利自动化设备有限公司	ZHUHAI / CHINA 珠海 / 中国	1F20
ITW EAE, A DIVISION OF ILLINOIS TOOL WORKS, INC. 依工电子设备	SINGAPORE 新加坡	1H46
		
 JST 深圳市君思特科技有限公司	CHINA 中国	1A33

* 标记 “” 的为新展商。
* New Exhibitors are marked with “”.

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
JUTZE INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD. 矩子科技股份有限公司	CHINA 中国	1H42
KASION AUTOMATION LTD. 凯能自动化设备有限公司	HONGKONG / CHINA 香港 / 中国	1F50
KEYENCE (CHINA) CO., LTD. 基恩士（中国）有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1N21
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 是德科技公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1H20
KIC INTERNATIONAL SALES, INC KIC 中国	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1E15
KOH YOUNG TECHNOLOGY, INC. （株）高迎技术	DAEJEON / KOREA 韩国	1H15
KURTZ SHANGHAI LIMITED 库尔特机电设备（上海）有限公司	CHINA 中国	1F40
LINK WAYS TECH CO., LTD. 建直光电科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1K19
MAGICRAY TECHNOLOGY CO., LTD. 明锐理想科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1E50
MYCRONIC (SHANGHAI) CO., LTD. 迈康尼电子设备（上海）有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1E55
NANJING BILIN INTELLIGENT IDENTIFICATION TECHNOLOGY CO., LTD. 南京比邻智能识别技术有限公司	CHINA 中国	1J04
NINGBO QTING VISION TECH LTD. 宁波轻艇视觉科技有限公司	HANGZHOU / CHINA 杭州 / 中国	1H02
 NIPPON TOKUSHUKAN MFG. CO., LTD.		1A13
NIX OF SHANGHAI INTERNATIONAL TRADE LTD. 上海日更国际贸易有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1E05
NIX, INC.		1E05
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION (CHINA) CO., LTD. 欧姆龙自动化（中国）有限公司	CHINA 中国	1J50
PARMI CO., LTD 八美有限公司	DAEJEON / KOREA 韩国	1H30
PEMTRON TECHNOLOGIES ASIA PTE, LTD. 奔创（亚洲）科技有限公司	HONGKONG / CHINA 香港 / 中国	1J15
PILLARHOUSE INTERNATIONAL LTD. 彼勒豪斯（苏州）自动焊锡系统有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1F52
P-MASTER 皮马斯特（深圳）流体科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1B12

截至2021年4月12日 As of 12 April, 2021

1号馆参展商名录

Exhibitor List of Hall 1

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
PROSYSTEMS ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市浦洛电子科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1N01
QUICK INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. 快克智能装备股份有限公司	CHINA 中国	1F35
REHM THERMAL SYSTEMS (DONGGUAN) LIMITED 锐德热力设备(东莞)有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1G40
SHANGHAI COMING INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD. 上海开铭智能科技有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1E28
SHANGHAI FOSEN ELECTRONICS LTD. 上海福讯电子有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1K36
SHANGHAI HOLLY IMACHINE CO., LTD. 上海赫立智能机器有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1J35
 SHANGHAI SHENXIANG AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD. 上海莘翔自动化科技有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1J18
 SHANGHAI SUN RISING TRANSMISSION TECHNOLOGY CO., LTD. 上海新日升传动科技股份有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1E25
SHENZHEN ANEWBEST ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市艾贝特电子科技有限公司	CHINA 中国	1E16
SHENZHEN AXON AUTOMATION CO., LTD. 深圳市轴心自控技术有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1E58
SHENZHEN DESEN PRECISION MACHINE CO., LTD. 深圳德森精密设备有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1N50
SHENZHEN ETON AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. 深圳市易通自动化设备有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1N35
SHENZHEN HUAXIAN OPTICAL INSTRUMENT CO., LTD. 深圳市华显光学仪器有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1A60
 SHENZHEN JINGDING ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市精鼎电子科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1D32
SHENZHEN KHJ TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳科宏健科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1D36
 SHENZHEN PEACH AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市桃子自动化科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1D43
SHENZHEN SYNERGIES MACHINERY CO., LTD. 深圳市三捷机械设备有限公司	CHINA 中国	1F04
SHENZHEN WELLTEST TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市精泰达科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1K17

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
SHENZHEN ZEDA AUTOMATIC EQUIPMENT CO., LTD. 深圳市泽达自动化设备有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1F23
SHENZHEN ZSW ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD. 深圳市志胜威电子设备有限公司	CHINA 中国	1G22
SIEMENS PLM SOFTWARE	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1G21,1H27
SIP TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD		1D24&1D26
SMC ASIA GAS SYSTEMS CO.,LTD - CHENGDU 西梅卡亚洲气体系统成都有限公司	CHINA 中国	1D39
SPECIALTY COATING SYSTEMS	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1K03
 STAR-WISE 福建星网元智科技有限公司	CHINA 中国	1B25
 STONE MOTION CONTROL	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1K16
SUNEAST INTELLIGENT EQUIPMENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD. 日东智能装备科技(深圳)有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1B60
 SUZHOU BSW OPTICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州百世威光学技术有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1K23
SUZHOU FORCREAT INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州永创智能科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1A03
 SUZHOU SAMON TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州希盟科技股份有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1E43
 SUZHOU SLIGO AUTOMATION TECH CO., LTD. 苏州斯莱格自动化科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1F26
SUZHOU SPEA AUTOMATED TESTING EQUIPMENT CO., LTD. 苏州斯贝亚自动检测设备有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1K35
SUZHOU TRUTECK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州图锐智能科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1J30
SUZHOU VEGA TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州维嘉科技股份有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1J22
TEKNEK (CHINA) LTD. 泰尼科(中国)有限公司	HONGKONG / CHINA 香港 / 中国	1H35
TEKSCAN INC.		1D37
TERADYNE (SHANGHAI) CO. LTD 泰瑞达(上海)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1H10
TERADYNE INC.		1H10
 TONGXINGFA 深圳市同兴发自动化设备有限公司	CHINA 中国	1A35

1号馆参展商名录

Exhibitor List of Hall 1

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
TOPLINE BORISON	USA 美国	1F05
 VENNTEK SOLDERING GMBH & CO KG 文泰克焊接股份有限公司	MONSCHAU / GERMANY 德国	1G18
VISCOTEC		1D20
VS TECHNOLOGY 辉视科技(深圳)有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1J01
WIMIN (DONGGUAN) AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. 东莞市威敏自动化设备有限公司	CHINA 中国	1G31
 XIAMEN UMS INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. 厦门攸信信息技术有限公司	CHINA 中国	1E28
YAMAHA MOTOR IM (SUZHOU) CO., LTD.		1H60
 YUDAO AUTOMATION 深圳市宇道机电技术有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1F15
YXLON INTERNATIONAL GMBH 依科视朗·中国	CHINA 中国	1G01
阿波罗精工株式会社		1E01
奔创科技(深圳)有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1J15
第一实业有限公司	CHINA 中国	1B30
东莞东舜自动化有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1G38
 东莞市恒亚智能装备有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1F10
东莞市凯格精密机械有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1D55
东莞市联进众和电子有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1D30
东莞市慢工诚品科技有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1G18
东莞市南部佳永电子有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1B35
东莞市一实机械设备有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1B30-1
东莞市智茂自动化设备有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	1A50

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
东京重机国际贸易(上海)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1J60
 东丽精密科技(苏州)有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1N29
 复纳科学仪器(上海)有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1A53
 锦耀智能精密制造(苏州)有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1A37
厦门思泰克智能科技股份有限公司	XIAMEN / CHINA 厦门 / 中国	1H23
上海安平静电科技有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1A41
上海创光电子有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1G55
上海金嘉乐空气技术有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1A39
上海乐湿空气处理设备有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1A32
 上海森村贸易有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1E03
 上海腾甲防静电科技有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1N18
上海挚锦科技有限公司苏州分公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1D01
深圳德中激光智能科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1E18
深圳市矗鑫电子设备有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1B40
 深圳市海兴达科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1E20
深圳市浩宝自动化设备有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1G12
深圳市合力德电子科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1F12
深圳市和田古德自动化设备有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1E35
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1D50
 深圳市森立智能装备有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1D33
深圳市山木电子设备有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1E31
深圳市兴世博科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1E30
深圳市运泰利自动化设备有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1F20

* 标记 “” 的为新展商。
* New Exhibitors are marked with “”.

* 标记 “” 的为新展商。
* New Exhibitors are marked with “”.

1号馆参展商名录

Exhibitor List of Hall 1

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
深圳市振华兴科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1H32
深圳市智诚精展科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1G20
 深圳市智晟威自动化科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1G27
深圳市卓茂科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	1D27
苏州福锐精密科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1J22
苏州格林电子设备有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1H25
苏州工业园区精泰达自动化有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1K17
 苏州工业园区钰鑫电子有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1A40
苏州亨达洋静电技术有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1D28
 苏州市华研长荣电子科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1F28
 苏州市凯思泰克自动化设备有限公司 江苏凯思泰克智能科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1D40
田村自动化系统（苏州）有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1J55
王氏港建中国有限公司	CHINA 中国	1F55
依科视朗（北京）射线设备贸易有限公司上海分公司	CHINA 中国	1G01
浙江三威防静电装备有限公司	CHINA 中国	1B20
浙江省仙居县国达塑胶电子厂	CHINA 中国	1A38
 珠海顺天锡谷科技发展有限公司	ZHUHAI / CHINA 珠海 / 中国	1A30

德国展团

GERMAN PAVILION

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
INFRATEC GMBH INFRAROTSENSORIK UND MESSTECHNIK 德国英福泰克红外传感与测量技术公司	GERMANY 德国	1D23
INERTEC GMBH	GERMANY 德国	1D24
VISCOTEC GREATER CHINA OFFICE 维世科 VISCOTEC	CHINA 中国	1D20
SUZHOU SMT MACHINERY AND EQUIPMENT CO.,LTD 苏州爱思姆特机械设备有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1D22
VISCOM VISCOM 蔚视科贸易（上海）有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1D10
KOLB CLEANING TECHNOLOGY GMBH	GERMANY 德国	1D26
NEOTEL TECHNOLOGY CO., LTD 上海挚锦科技有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	1D01
STANNOL GMBH & CO. KG		1D21
IFWEXPO HEIDELBERG GMBH		1D12

台湾展团

TAIWAN PAVILION

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
TEST RESEARCH, INC. (TRI) 德律泰电子（苏州）有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1J40
ACE DRAGON CORP. 漢唐科技股份有限公司	TAIWAN / CHINA 台湾 / 中国	1D38
DEDIPROG TECHNOLOGY CO., LTD. 岱錯科技股份有限公司	TAIWAN / CHINA 台湾 / 中国	1D29
MEMS TECHNOLOGY CORP. 麥思科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	1D37

1号馆参展商名录

Exhibitor List of Hall 1

媒体及协会名录

MEDIA & ASSOCIATIONS EXHIBITOR LIST

展商 EXHIBITOR	展位号 BOOTH NO
EM WORLD EM《中国电子制造》	1B13
EMIA 中国电子制造产业联盟	1B01
EMT APP 电子制造技术 APP	1H09
GDSMT 广东省电子学会 SMT 专委会	1N27
GLOBAL SMT 环球 SMT 与封装	1A09
INTERNATIONAL OPTOELECTRONICS AND DISPLAY INTRODUCTION 《国际光电与显示》	1A58
SDIE 山东电子学会电子制造技术专业委员会	1A15
SHANGHAI ELECTROSTATIC PROTECTIVE INDUSTRY ASSOCIATION 上海防静电工业协会	1A06
SHENZHEN ELECASSEMBLE CONSULTANTS CO.,LTD 深圳市意盛波资讯有限公司	1A57
SHENZHEN TUSUO INTELLIGENT NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD 图页网《仪表与测量控制》	1A25
SMT/MPT PROFESSIONAL COMMITTEE 天津市电子学会 SMT/MPT 专业委员会	1B01
SMT/MPT SPECIAL COMMISSION OF SICHUAN INSTITUTE OF ELECTRONICS 四川省电子学会 SMT/MPT 专委会	1N28
SURFACE MOUNT TECHNOLOGY MAGAZINE 《CHINA 表面贴装技术》	1A08
THE NIKKAN KOGYO SHIMBUN, LTD. 日刊工业新聞社	1N40
WUHAN ELECTRONIC INTELLIGENT MANUFACTURING ASSOCIATION 武汉电子智能制造协会	1K15

展商 EXHIBITOR	展位号 BOOTH NO
985 高校上海校友联盟	1N20
CEIA 电子智造	1A10
《SMT CHINA 表面组装技术》	1F45
北京电子学会智能制造委员会	1B22
江苏省电子学会 SMT 专业委员会	1B21
今日半导体 /PCB 融合新媒体	1A07
深圳市利健威电子技术开发有限公司	1A31
深圳市亚中咨询有限公司 /SMT 专业网	1K30
中信咨询有限公司	1B23

* 标记 “” 的为新展商。
* New Exhibitors are marked with “”.

* 标记 “” 的为新展商。
* New Exhibitors are marked with “”.

2号馆参展商名录

Exhibitor List of Hall 2



NEPCON CHINA 展商列表

NEPCON CHINA EXHIBITOR LIST

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
 3CEMS GROUP PRIME TECHNOLOGY (GUANGZHOU) INC. 广上科技(广州) 有限公司	GUANGZHOU / CHINA 广州 / 中国	2R45-5
 5ELEM-HI-TECH CORPORATION 五行科技股份有限公司	CHINA 中国	2R37
 ABP ELECTRONICS LIMITED 深圳市英创立电子有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2R69
 ASTEELFLASH SUZHOU CO., LTD. 飞旭电子(苏州) 有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2R53-1
 BEIJING KUNBOFANGYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 北京坤博方圆电子技术有限公司	BEIJING / CHINA 北京 / 中国	2R45-3
 BENCHMARK ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD. 佰电科技(苏州) 有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2R53-2
CHANGSHU DONGLIAN ELECTRIC APPLIANCE MANUFACTURING CO., LTD. 常熟市东联电器制造有限责任公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2S03
 CHANGZHOU DAOQI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 常州道企电子科技有限公司	CHINA 中国	2R29-3
 CHINAISTI (SHANGHAI) TESTING TECHNOLOGY CHINA CO., LTD. 苏试宜特(上海) 检测技术有限公司	CHINA 中国	2R88
 CHINAPCBONE 深圳市瑞邦环球科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2R70
 CKB 上海众韩	CHINA 中国	2Q31-5
 COMBO (SHANGHAI) ELECTRONIC CO., LTD. 上海康博电子有限公司	CHINA 中国	2R53-4
 DONGGUAN HUSAN ELECTRIC CO., LTD. 东莞市虎山电子有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	2Q28
 DONGGUAN JIESHI ELECTRONIC TECHNOLOGY CHINA CO., LTD. 东莞市捷视电子科技有限公司	CHINA 中国	2R71
DONGRONG ELECTRONIC CO., LTD. 东荣电子有限公司	HONGKONG / CHINA 香港 / 中国	2R51
 ELRAD ELECTRONICS (DONGGUAN) CO., LTD. 意拉德电子(东莞) 有限公司	DONGGUAN / CHINA 东莞 / 中国	2R73-3
 EUGENE FINE CHEMICAL (SUZHOU) CO., LTD. 友俊精细化学(苏州) 有限公司	CHINA 中国	2R50

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
 EZKEY ELECTRONICS CO., LTD. 深圳市易达凯电子有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2Q45-1
 GOLDEN TRIANGLE EMS TECHNOLOGIES CO., LTD. 湖北兆元科技有限公司	WUHAN / CHINA 武汉 / 中国	2R45-4
HI-GLORY TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. 群茂国际贸易(上海) 有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2R01
HUIGUANG TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD. 苏州工业园区汇光科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2R10
 IMI 斯比泰科技(深圳) 有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2R61
 INSIGHT CHINA CO., LTD. 上海源悉检测技术有限责任公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2R11
 INTEWELL SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州英特威尔半导体科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2R31
 JIANGSU SIMAND ELECTRIC CO., LTD. 江苏新安电器股份有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2R65
 JIT 江西英特丽电子科技有限公司	FUZHOU / CHINA 抚州 / 中国	2R45-7
 MING JIA RUI (SHEN ZHEN) TECHNOLOGY LIMITED 深圳明嘉瑞科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2Q11-4
NANJING XELTEK ELECTRONICS CO., LTD. 南京西尔特电子有限公司	NANJING / CHINA 南京 / 中国	2S06
 NORAUTRON SUZHOU CO., LTD. 挪拉通科技(苏州) 有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2R53-3
 ONETOUCH INTELLIGENT TECHNOLOGY (SUZHOU)CO., LTD. 旺塔琦智能科技(苏州) 有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2R25
 QIDONG TECHWAY ELECTRONICS CO., LTD. 启东市科威电子有限公司	QIDONG / CHINA 启东 / 中国	2R53-6
 R&A ELECTRONICS CO., LTD. 伯仲电子	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2Q11-5
 RICHTECH COMPUTER TECHNOLOGY CO., LTD. 上海财驰电脑科技有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2R29-2
 ROHM SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) CO., LTD. 罗姆半导体(上海) 有限公司	CHINA 中国	2Q61-2
 SHANGHAI DIZI PRECISION MACHINERY CO., LTD. 上海狄兹精密机械股份有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2R39
SHANGHAI HUAXIA INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD. 上海华夏投资管理股份有限公司	CHINA 中国	2R18
 SHANGHAI HUIJIA AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. 上海慧佳自动化设备有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2Q02
 SHANGHAI JUCHUAN ELECTRONICS CO., LTD. 上海巨传电子有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2R29-5

2号馆参展商名录

Exhibitor List of Hall 2

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
SHANGHAI KAI HUI INDUSTRIAL EQUIPMENT CO., LTD. 上海楷徽工业设备有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2Q50
 SHANGHAI LIP SCIENCE&TECHNIQUE SERVICE CO. 上海力普科技服务部	CHINA 中国	2R38
SHANGHAI MINGHANG AIR PURIFICATION TECHNOLOGY CO., LTD. 上海明航空气净化技术有限公司	CHINA 中国	2S02
 SHANGHAI MINYOU ELECTRONICS CO., LTD. 上海民佑电子有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2R29-8
SHANGHAI SHARETEK TECHNOLOGY CO., LTD. 上海轩田工业设备有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2Q16
 SHANGHAI SOIETON INDUSTRY CO., LTD. 上海旭同实业有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2R23
 SHANGHAI SUNRISE SIMCOM LIMITED 上海晨兴希姆通电子科技有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2R29-6
 SHANGHAI WEILI INDUSTRIAL CO., LTD. 上海微立实业有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2R73-1
 SHENZHEN ANMA TECHNOLOGY LIMITED 深圳市安玛科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2Q11-3
 SHENZHEN CYCOS ELECTRONICS CO., LTD. 深圳市兴科讯电子有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2R68
 SHENZHEN GRANDTOP ELECTRONICS CO., LTD. 深圳市格兰拓普电子有限公司	CHINA 中国	2R29-4
 SHENZHEN KINGDA ELECTRONICS CO., LIMITED 深圳市雅鑫达电子有限公司	CHINA 中国	2R45-2
 SHENZHEN NEW KASION INDUSTRY AND TRADE CO., LIMITED 深圳市新嘉盛工贸有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2Q11-7
 SHENZHEN TESTER TEST & CONTROL TECHONLOGY CO., LTD. 深圳市泰视特测控技术有限公司	CHINA 中国	2R16
 SHENZHEN TIANDITONG ELECTRONICS CO., LTD. 深圳市天地通电子有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2R45-6
 SHENZHEN YUGUANG ELECTRONICS CO., LTD. 深圳市誉光电子有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2Q31-2
 SHENZHEN XJCSSENSOR TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市鑫精诚科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2Q01
 SHENZHEN ZHENGNGENG NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市正能量网络技术有限公司	CHINA 中国	2Q11-9
SIGMA TIN ALLOY, LTD. 东莞市星马焊锡有限公司	CHINA 中国	2R15
SRF CO., LTD. 上海仁发商贸有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2Q05

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
SUGATSUNE 上海世嘉智尼五金配件有限公司	CHINA 中国	2S12
SUZHOU DELLEGE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州德立基电子科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2Q06
 SUZHOU ENNOCONN TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州桦汉科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2R73-9
SUZHOU FRIENDSLASER TECHNOLOGY CO., LTD. 苏州富润泽激光科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2R25
 SUZHOU LINKTRON SYSTEMS CO., LTD. 苏州凌创电子系统有限公司	CHINA 中国	2Q61-1
 SUZHOU NARGON ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD. 苏州纳冠电子设备有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2P03
 TACSENSE (SHENZHEN) CO., LTD. 钛深科技(深圳) 有限公司	CHINA 中国	2R02
 TAISHODO ELECTRONICS (SUZHOU) 对松堂电子(苏州) 有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2R29-7
 TEEPTRAK (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LIMITED 蒂普泰柯(深圳) 科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2Q08
 TRIO ENGINEERING COMPANY LIMITED 致豐工程有限公司	HONGKONG / CHINA 香港 / 中国	2R45-8
 UNIVERSAL ELECTRONICS (SHANGHAI) CO., LTD. 泰宇电子(上海) 有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2R53-7
 VALUEPLUS TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD. 苏州华祎科技有限公司	SUZHOU / CHINA 苏州 / 中国	2R29-1
 WINLINK INDUSTRY HK CO., LIMITED 深圳市森亿欧科技有限公司	SHENZHEN / CHINA 深圳 / 中国	2Q11-1
WUHAN BRILLIANT TECH CO., LTD. 武汉博联特科技有限公司	WUHAN / CHINA 武汉 / 中国	2Q03
 XI'AN IRON SNAIL AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. 西安铁蜗牛自动化设备有限公司	CHINA 中国	2S05
 XINXIANG MEIDA HIGH FREQUENCY ELECTRONICS CO., LTD. 新乡美达高频电子有限公司	CHINA 中国	2R53-5
 ZHEJIANG NEWTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. 浙江纽创科技股份有限公司	CHINA 中国	2R53-8
 ZHEJIANG YIYUAN ELECTROSTATIC TECHNOLOGY CO., LTD. 浙江一远静电科技有限公司	CHINA 中国	2R86
 ZHENGZHOU MUHE ELECTRONIC PRODUCTS CO., LTD. 郑州市牧和电子产品有限公司	ZHENGZHOU / CHINA 郑州 / 中国	2R45-1
常州布罗德机器人科技有限公司	CHINA 中国	2R12

* 标记 “” 的为新展商。
* New Exhibitors are marked with “”.

* 标记 “” 的为新展商。
* New Exhibitors are marked with “”.

2号馆参展商名录

Exhibitor List of Hall 2

展商 EXHIBITOR	城市 / 国家 CITY / COUNTRY	展位号 BOOTH NO
廣州市番禺致豐微電器有限公司	CHINA 中国	2R45-8
 奇隆电子制造（宁波）有限公司	CHINA 中国	2R73-6
 上海妙可士材料科技有限公司料科技 有限公司	CHINA 中国	2Q61-3
上海星岱视觉科技有限公司	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2R90
 上海优班实业有限公司	CHINA 中国	2T30
 深圳市佰誉科技有限公司	CHINA 中国	2Q29-2
 深圳市波光电子有限公司	CHINA 中国	2Q11-6
 深圳市博睿能科技有限公司	CHINA 中国	2R73-7
 深圳市搏灿科技有限公司	CHINA 中国	2Q31-1
 深圳市凯尔迪光电科技有限公司苏州 分公司	CHINA 中国	2R95-4
 深圳市力兴微电子有限公司	CHINA 中国	2Q11-8
 深圳市曼联电子有限公司	CHINA 中国	2R73-5
 深圳市芯晔微电子有限公司	CHINA 中国	2Q31-3
深圳市宇浩静电科技有限公司	CHINA 中国	2R91
 深圳義顿科技有限公司	CHINA 中国	2Q31-4
斯比泰电子（嘉兴）有限公司	CHINA 中国	2R61
 云汉芯城	SHANGHAI / CHINA 上海 / 中国	2Q31-10
重庆捷测机电有限公司	CHINA 中国	2Q02

智慧工厂生产线展示区

SMART FACTORY DEMO LINE DISPLAY ZONE

展商 EXHIBITOR	展位号 BOOTH NO
AST 埃斯特（深圳）智能科技有限公司	2S10
GUANGDONG XIANGJIE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. 广东祥杰智能科技有限公司	2S10
JIANGSU SIMAND ELECTRIC CO., LTD. 江苏新安电器股份有限公司	2S10
NANTONG ADVANCED ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD. 艾德旺斯环保科技南通有限公司	2S10
SHENZHEN CHONVO INTELLIGENCE CO., LTD. 深圳市中纬智能有限公司	2S10
SHENZHEN CHUANG JIN XIN TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳创劲鑫科技有限公司	2S10
SHENZHEN FAROAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. 深圳市路远智能装备有限公司	2S10
SHENZHEN RIGHT AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. 深圳正实自动化设备有限公司	2S10
SUZHOU ANXUN AUTOMATIC EQUIPMENT CO., LTD. 苏州安讯自动化设备有限公司	2S10
WUXI MINGWEI ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD. 无锡明炜电子设备有限公司	2S10
ZHUHAI BOJAY ELECTRONICS CO., LTD. 珠海博杰电子股份有限公司	2S10

媒体及协会名录

MEDIA & ASSOCIATIONS EXHIBITOR LIST

展商 EXHIBITOR	展位号 BOOTH NO
ADHESIVE USING SOLUTION 胶粘剂应用	2Q31-8
BODO'S POWER SYSTEMS CHINA BODO'S 功率系统	2Q31-6
INSTRUMENT & METER NEWS / WWW.861718.COM 《仪器仪表商情》 仪商网 仪商城 仪商宝	2Q31-7
SHANGHAI ZHIBAIKA INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD 上海智百咖信息科技有限公司 (IC 咖啡)	2R93

现场活动一览

Onsite Events

4.21.2021 星期三 / Wednesday

会议名称 / Conference Name	时间 / Time	地点 / Location
* SMTA 华东高科技技术研讨会 * SMTA China East Technology Conference	10:45-15:30	B2 层, 6 号会议室 Meeting Room No.6, Floor B2
SMTA 华东高科技设备研讨会 SMTA China East Vendor Conference	10:30-15:25	1 号馆, 展位号 1N58 Booth No. 1N58, Hall 1
中国 SMTA 周年颁奖典礼 SMTA China Annual Award Ceremony	15:30-16:00	1 号馆, 展位号 1N58 Booth No. 1N58, Hall 1
NEPCON 峰会 2021——5G 赋能, 万物可期 NEPCON Summit 2021 - 5G Empowerment, the Expectation for all Possibilities	10:00-16:00	B2 层, 1 号会议室 Meeting Room No.1, Floor B2
第五届中国数字化制造高峰论坛 The 5 th China Digital Manufacturing Summit Forum	09:20-15:00	2 号馆, 智慧剧院 Smart Theatre, Hall 2
第十六届“NEPCON 与智慧工厂 1.0——电子制造的未来”主题研讨会 The 16 th Themed Symposium of NEPCON and Smart Factory 1.0 - Future of Electronics Manufacturing	10:00-15:30	2 号馆, 展位号 2T15 Booth No. 2T15, Hall 2
第二届中国集成电路暨微组装产业突围与创新高峰论坛 The 2 nd China IC & Micro-assembly Industry Breakthrough and Innovation Summit	10:00-16:00	2 号馆, 封测剧院 IC Packaging & Test Theatre, Hall 2
功率半导体与车用 LED 技术创新与应用论坛 The Technology Innovation and Application Forum On Power Semiconductor and Automotive LED	10:00-17:00	1 号馆, NEPCON 剧院 NEPCON Theatre, Hall 1
AWC 2021 第三届新能源汽车三电系统开发与测试技术大会 AUTOMOTIVE WORLD CHINA 2021 3 rd Conference on Development and Testing Technologies for NEV Electromobility System	09:30-16:30	2 号馆, 汽车剧院 AWC Theatre, Hall 2
第十五届远见奖 The 15 th Vision Awards [2021]	14:30-16:30	2 号馆, 展位号 2Q40 Booth No. 2Q40, Hall 2

4.22.2021 星期四 / Thursday

会议名称 / Conference Name	时间 / Time	地点 / Location
EMS 企业疑难问题及工艺技术研究会 EMS Enterprise Q&A and Process & Technology Seminar	10:00-12:00	1 号馆, NEPCON 剧院 NEPCON Theatre, Hall 1
EMS 联盟成立仪式 & EMS AWARD 精英绚彩鸡尾酒会 EMS Alliance Founding Ceremony & EMS AWARD Elite Fabulous Cocktail Party	14:30-18:00	1 号馆, NEPCON 剧院 NEPCON Theatre, Hall 1
* SMTA 华东高科技技术研讨会 * SMTA China East Technology Conference	10:45-15:30	B2 层, 6 号会议室 Meeting Room No.6, Floor B2
SMTA 华东高科技设备研讨会 SMTA China East Vendor Conference	10:30-15:25	1 号馆, 展位号 1N58 Booth No. 1N58, Hall 1
2021（第二十五届）上海智能制造及 SMT 技术高级研讨会 2021 [The 25 th] Shanghai IMT&SMT High-level Conference	10:00-15:40	B2 层, 5 号会议室 Meeting Room No.5, Floor B2
《电子制造产业联盟“焊接工匠”人才培养中国行》上海站培训 Electronics Manufacturing Industry Alliance "Soldering Artisan" China Training Tour-Shanghai	10:00-16:30	2 号馆, 展位号 2Q40 Booth No. 2Q40, Hall 2
“中国电子工业静电防护 2021”专业论坛 2021 Forum on Electrostatic Protection in China's Electronics Manufacturing Industry	13:30-16:40	B2 层, 7 号会议室 Meeting Room No.7, Floor B2

* 标记“”的为新展商。
* New Exhibitors are marked with .

现场活动一览
Onsite Events

第十六届“NEPCON 与智慧工厂 1.0——电子制造的未来”主题研讨会 The 16 th Themed Symposium of NEPCON and Smart Factory 1.0 - Future of Electronics Manufacturing	13:00-15:30	2 号馆, 展位号 2T15 Booth No. 2T15, Hall 2
2021 电子行业智能仓储与信息化高峰论坛 2021 Electronic Industry Intelligent Warehousing & Informationize Summit Forum	09:55-16:30	2 号馆, 智慧剧院 Smart Theatre, Hall 2
第二届中国集成电路暨微组装产业突围与创新高峰论坛 The 2 nd China IC & Micro-assembly Industry Breakthrough and Innovation Summit	10:00-16:00	2 号馆, 封测剧院 IC Packaging & Test Theatre, Hall 2
AWC 2021 第三届新能源汽车三电系统开发与测试技术大会 AUTOMOTIVE WORLD CHINA 2021 3 rd Conference on Development and Testing Technologies for NEV Electromobility System	09:30-16:30	2 号馆, 汽车剧院 AWC Theatre, Hall 2

4.23.2021 星期五 / Friday

会议名称 / Conference Name	时间 / Time	地点 / Location
《2021“快克杯”全国电子制造行业焊接能手选拔赛》上海分赛区 2021 "Quick" National Electronics Manufacturing Industry Soldering Competition- Shanghai	09:30-17:00	2 号馆, 展位号 2Q40 Hall 2, Booth No. 2Q40
2021 电子行业智能仓储与信息化高峰论坛 2021 Electronic Industry Intelligent Warehousing & Informationize Summit Forum	10:00-16:00	2 号馆, 智慧剧院 Smart Theatre, Hall 2
2021 电子行业数字转型建设论坛 2021 Electronics Industry Digital Transformation Development Forum	10:00-16:00	2 号馆, 封测剧院 IC Packaging & Test Theatre, Hall 2
智能制造与机器视觉主题在线研讨会 (线上) Smart Manufacturing and Machine Vision Symposium [Online]	10:00-12:00	NEPCON 现场直播 NEPCON REAL TIME
工业制造营销增长“加速度”实践之路 The Practice of Marketing Growth Acceleration for Manufacturing Industry	10:00-15:00	1 号馆, NEPCON 剧院 NEPCON Theatre, Hall 1

* 打星号的为收费会议
* The conferences marked with "*" shall be charged.

电子制造
Electronic Manufacturing

5G

智慧工厂
Smart Factory

半导体
Semiconductor

汽车电子
Automotive

市场营销
Marketing

研讨会议程
Conference Program



SMTA 华东高科技会议
SMTA China East Technical Conference

>> 高科技技术研讨会

>> Technology Conference (CE21-TC1)

时间: 2021 年 4 月 21 日 10:45-15:30 (星期三)

Time: 10:45-15:30, April 21st, 2021 (Wednesday)

地点: B2 层, 6 号会议室

Location: Meeting Room No.6, Floor B2

主办单位:

ORGANISED BY:

支持单位:

SUPPORTED BY:

励展博览集团

会议主席：瞿燕红，钢泰公司区域产品经理 -PCB 组装焊锡膏
Conference Chairman: Wisdom Qu, Regional Product Manager-PCB Assembly Solder Paste of Indium Corporation

时间 / Time	议题 / Topic	主讲人 / Speaker
10:45-11:20	链状网格焊接复合材料提供的多功能热界面解决方案 Versatile TIM Solution With Chain Network Solder Composi [CE21-TC1.1]	卜秀丽博士, 钢泰公司 Dr. Sophia Bu, Indium Corporation
11:20-11:55	微方案：一次解决一个挑战 Micro-Solutions: Solving One Challenge At A Time [CE21-TC1.2]	张勇, Mentor, A Siemens Business Zhang Yong, Mentor, A Siemens Business
11:55-12:30	高可靠性第四代低温焊料：提高跌落抗冲击性能 High-Reliability, Fourth Generation Low-Temperature Solders: Improving Drop Shock Performance [CE21-TC1.3]	余瑜, 麦德美爱法 William Yu, MacDermid Alpha Electronics Solutions
12:30-13:45	午餐 / Lunch Break	
13:45-14:20	一种抗跌落性能优异的无铅低温焊料 An Alternative Lead-Free Low-Temperature Solder With Excellent Drop Shock Resistance [CE21-TC1.4]	虞沈捷, 钢泰公司 Anson Yu, Indium Corporation
14:20-14:55	尘土中可溶性盐作用下的电路板电化学迁移失效机理 研究 Investigation on the Failure Mechanism of Electrochemical Migration of Printed Circuit Board Under The Soluble Salts In Dust [CE21-TC1.5]	周怡琳博士, 北京邮电大学 Dr. Zhou Yilin, BUPT
14:55-15:30	新一代 pH 中性清洗剂推动清洗工艺持续改进 Accelerating Continuous Improvement With Next Generation pH Neutral Cleaning Products [CE21-TC1.6]	纪建光, ZESTRON 北亚分公司 Jerry Ji, ZESTRON North Asia

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

具体会议日程请以会议现场演讲为准，解释权归主办单位所有。
The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

SMTA 华东高科技会议
SMTA China East Technical Conference

>> 高科技技术研讨会

>> Technology Conference (CE21-TC2)

时间: 2021 年 4 月 22 日 10:45-15:30 (星期四)

Time: 10:45-15:30, April 22nd, 2021 (Thursday)

地点: B2 层, 6 号会议室

Location: Meeting Room No.6, Floor B2

主办单位:
ORGANISED BY:



支持单位:
SUPPORTED BY:



会议主席: 余允红, 中国 SMTA 技术顾问委员会委员, 液化空气 (中国) 投资股份有限公司大中华电子元器件和产品应用技术经理和全球电子元器件和产品市场经理

Conference Chairman: Yu Yunhong, Member of SMTA China Technical Advisory Committee, Great China ALTEC ECP Application Manager and WBL ECP Market Leader of Air Liquide (China) Holding Co., Ltd.

时间 / Time	议题 / Topic	主讲人 / Speaker
10:45-11:20	低成本无银合金可用于 II 型和 III 型组装吗? Can Low Cost Silver Free Alloy Be Used In Type II & III Assemblies (CE21-TC2.1)	余瑜, 麦德美爱法 William Yu, MacDermid Alpha Electronics Solutions
11:20-11:55	清洁度与可靠性 / 耐用性的关系 The Relationship Between Cleanliness and Reliability / Durability (CE21-TC2.2)	高伟, 上海凯晟清洁材料有限公司 Daniel Gao, Shanghai KYZEN Cleaning Materials Co., Ltd.
11:55-12:30	通过预成型焊片降低 QFN 空洞 Minimizing Voiding In QFN Packages Using Solder Preforms (CE21-TC2.3)	饶乐, 镅泰公司 Leon Rao, Indium Corporation
12:30-13:45	午餐 / Lunch Break	
13:45-14:20	弱有机酸 - 检测和可靠性评估 Weak Organic Acids-Detection and Reliability Assessment (CE21-TC2.4)	朱军桦, AIM Solder Dillon Zhu, AIM Solder
14:20-14:55	所有液态助焊剂都能良好地应用于回流后的 OSP 焊盘表面吗? Can All Liquid Fluxes Work Well On A Reflowed OSP Pad Finish? (CE21-TC2.5)	余瑜, 麦德美爱法 William Yu, MacDermid Alpha Electronics Solutions
14:55-15:30	选择性焊接高热质量组装的细间距引脚零件 Selective Solder Fine Pitch Components On High Thermal Mass Assembly (CE21-TC2.6)	於斌华, 依工电子设备 Yu Binhua, ITW EAE

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

SMTA 华东高科技会议
SMTA China East Technical Conference

>> 高科技设备研讨会

>> Vendor Conference (CE21-VC1)

时间: 2021 年 4 月 21 日 10:30-15:25 (星期三)

Time: 10:30-15:25, April 21st, 2021 (Wednesday)

地点: 1 号馆, 展位号 1N58

Location: Booth No. 1N58, Hall 1

主办单位:
ORGANISED BY:



支持单位:
SUPPORTED BY:



会议主席: 张武, 中国 SMTA 副会长, 东方通信股份有限公司制造事业部副总经理

Conference Chairman: Zhang Wu, Vice President of SMTA China, Vice General Manager, Manufacturing Dept. of Eastern Communications Company Limited

时间 / Time	议题 / Topic	主讲人 / Speaker
10:30-10:55	通过智能锡膏管理柜改善现有锡膏管理模式 Creative Solder Paste Management By Intelligent Storage (CE21-VC1.1)	唐林钧, 上海旭同实业有限公司 Tang Linjun, Shanghai Soieton Automation Industry Co., Ltd.
11:00-11:25	MC 超微净清洗系统 (零废水排放) Nano Cleaning System (Zero Effluent Discharging) (CE21-VC1.2)	凡青松, 化研科技株式会社 Fan Qingsong, Kaken Tech
11:30-11:55	SMT 智能物流中的瓶颈问题解析 The Pains In SMT Smart Logistic (CE21-VC1.3)	沈懿俊, 上海挚锦科技有限公司 Billy Shen, Neotel Technology Co., Ltd.
12:00-12:25	点料机场景应用及成本回报 Component Counter Application and ROI Study (CE21-VC1.4)	邱兴盛, 昆山善思光电科技有限公司 Qiu Xingsheng, Kunshan Scienscope Technologies Co., Ltd.
12:30-13:30	午餐 / Lunch Break	
13:30-13:55	SMT 返修困难问题的研究 Research of The SMT Repair (CE21-VC1.5)	周铭, 美国 VJE 公司 Jeremy Zhou, VJ Electronix Inc.
14:00-14:25	三防涂敷工艺中的设备选择 Equipment Selection for Conformal Coating Process (CE21-VC1.6)	寇磊, 美国 PVA 公司 Leo Kou, PVA Inc.
14:30-14:55	新时代的点胶挑战 Glue Dispensing Challenges Nowadays (CE21-VC1.7)	杨心放, 东莞市凯格精机股份有限公司 Yang Xinfang, GKG Precision Machine Co., Ltd.
15:00-15:25	智能制造的模块化和柔性生产 Modularization and Flexible Production of Intelligent Manufacturing (CE21-VC1.8)	胡奇志, 广东安达智能装备股份有限公司 Hu Qizhi, Guangdong Anda Automation Solutions Co., Ltd.

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。

The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。

The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

SMTA 华东高科技会议 SMTA China East Technical Conference

>> 高科技设备研讨会 >> Vendor Conference (CE21-VC2)

时间: 2021 年 4 月 22 日 10:30-15:25 (星期四)

Time: 10:30-15:25, April 22nd, 2021 (Thursday)

地点: 1 号馆, 展位号 1N58

Location: Booth No. 1N58, Hall 1

主办单位:
ORGANISED BY:



支持单位:
SUPPORTED BY:



会议主席: 张武, 中国 SMTA 副会长, 东方通信股份有限公司制造事业部副总经理

Conference Chairman: Zhang Wu, Vice President of SMTA China, Vice General Manager, Manufacturing Dept. of Eastern Communications Company Limited

时间 / Time	议题 / Topic	主讲人 / Speaker
10:30-10:55	未来 SMT 工厂智能物流如何破局 Innovative Logistics In Future Intelligent SMT Factory (CE21-VC2.1)	陈宁, 东莞智库信息技术有限公司 Chen Ning, Smart warehouse information technology Co., Ltd.
11:00-11:25	最新的自动化元件数料趋势 -X 射线点料技术及生产管理信息共享 The Latest Component Counting Trend -X-Ray Component Counting and Data Sharing With MES (CE21-VC2.2)	周铭, 美国 VJE 公司 Jeremy Zhou, VJ Electronix Inc.
11:30-11:55	SMT 智能物流中的瓶颈问题解析 The Pains In SMT Smart Logistic (CE21-VC2.3)	沈懿俊, 上海挚锦科技有限公司 Billy Shen, Neotel Technology Co., Ltd.
12:00-12:25	博杰点胶机介绍 Bojay Dispenser Introduction (CE21-VC2.4)	邢镇, 珠海博杰电子股份有限公司 John Xing, Zhuhai Bojay Electronics Co., Ltd.
12:30-13:30	午餐 / Lunch Break	
13:30-13:55	电子行业数智化工厂案例分享 Case Studies In Intelligent Electronics Factories (CE21-VC2.5)	游文萍, 福建星网元智科技有限公司 You Wenping, Star-Wise
14:00-14:25	热界面材料点胶工艺应用 Thermal Interface Material Application (CE21-VC2.6)	孟祥翔, 美国 PVA 公司 Simon Meng, PVA Inc.
14:30-14:55	激光打码及切割相关工艺探讨 Process Study for Laser Marking and Laser Cutting (CE21-VC2.7)	蒋宇程, 广东瑞天智能科技有限公司 Jiang Yucheng, Guang Dong R-TEK Technology Co., Ltd.
15:00-15:25	如何管控精密三防涂覆工艺 How To Control Precision Conformal Coating Process (CE21-VC2.8)	方剑, 广东安达智能装备股份有限公司 Fang Jian, Guangdong Anda Automation Solutions Co., Ltd.

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。

The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

SMTA 华东高科技会议 SMTA China East Technical Conference

>> 中国 SMTA 周年颁奖典礼 >> SMTA China Annual Award Ceremony (CE21-AAC)

时间: 2021 年 4 月 21 日 15:30-16:00 (星期三)

Time: 15:30-16:00, April 21st, 2021 (Wednesday)

地点: 1 号馆, 展位号 1N58

Location: Booth No. 1N58, Hall 1

主办单位:
ORGANISED BY:



支持单位:
SUPPORTED BY:



时间 / Time	活动 / Event
15:30-16:00	中国 SMTA 周年颁奖典礼 SMTA China Annual Award Ceremony

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。

The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

研讨会议程

Conference Program



NEPCON 峰会 2021—5G 赋能，万物可期

NEPCON Summit 2021—5G Empowerment, the Expectation for all Possibilities

时间：2021 年 4 月 21 日 10:00-16:00 (星期三)
Time: 10:00-16:00, April 21st, 2021 (Wednesday)

地点：B2 层，1 号会议室
Location: Meeting Room No.1, Floor B2

时间 / Time	议题 / Topic	主讲人 / Speaker
10:00-10:10	主办方致辞 / Opening Remarks	陈彪，工业和信息化部国际经济技术合作中心，副主任 Chen Biao, Deputy Director General, CIETC-MIIT
10:10-10:40	5G 共创新价值 Create New Value with 5G	杨奔，华为中国区，5G 创新部总监 Yang Ben, Director, 5G Innovation Department, Huawei China
10:40-11:10	5G 助力智能制造 5G Boosts Intelligent Manufacturing	吴日平，爱立信东北亚区，无线网络系统产品部总监 Wu Riping, Head of Network Portfolio Department, Ericsson North East Asia
11:10-12:00	圆桌对话 Panel Discussion： 5G 赋能下的电子产业链机遇与挑战 Opportunities and Challenges of Electronic Industry Chain with 5G Empowered	主持人 Host： 刘湘明，钛媒体联合创始人 Liu Xiangming, Co-founder, TMT 嘉宾 Guests： - 杨奔，华为中国区，5G 创新部总监 Yang Ben, Director, 5G Innovation Department, Huawei China - 吴日平，爱立信东北亚区，无线网络系统产品部总监 Wu Riping, Head of Network Portfolio department, Ericsson North East Asia - 方永城博士，环旭电子股份有限公司，集团资深副总 Dr. John Fang, Senior Vice President, Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd. - 盛世纬，富社（上海）商贸有限公司总经理；昆山之富士机械制造有限公司董事总经理 Sei Mori, General Manager, FUJI MACHINE CHINA Co., Ltd.; Managing Director, KUNSHAN FUJI MACHINE MFG Co., Ltd. - Herbert Hofmann, ASM 先进装配系统有限公司，CRM 副总裁和大中华区董事总经理 Herbert Hofmann, ASM VP CRM & Regional MD, Greater China
12:00-14:00	午休 / Lunch Break	
14:00-14:30	5G 融入工业，智造创新未来 5G Integrating into Industry, Intelligent Manufacturing Innovating Future	周威，中国移动上海工业研究院工业能源产品部，副总经理 Zhou Wei, Deputy General Manager, Dept. of Industry Energy Products, China Mobile Shanghai Industrial Research Institute
14:30-15:00	5G 在电子信息制造业的应用与实践 Application and Practice of 5G in Electronic Information Manufacturing Industry	范济安，中国联通集团，大数据首席科学家 Fan Ji'an, Chief Scientist of Big Data of China Unicom Group
15:00-15:30	5G 工业精准云网，助力制造业数字化转型 Accurate 5G Industry Cloud & Network Help Manufacturing Industry in Going Digital	王卫东，中兴通讯股份有限公司，企业数字化转型方案总监 Wang Weidong, Director of Enterprise Digital Transformation Solution, ZTE Corporation
15:30-16:00	高端定制化的创新电子制造工艺 Innovative Electronic Manufacturing Process with High-end Customization	童莲，佰电科技（苏州）有限公司，事业部总监 Chris Tong, Business Unit Director, Benchmark Electronics (Suzhou) Co., Ltd.

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

具体会议日程请以会议现场演讲为准，解释权归主办单位所有。

The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

研讨会议程

Conference Program



EMS 企业疑难问题及工艺技术研讨会

EMS Enterprise Q&A and Process & Technology Seminar

EMS DAY

时间：2021 年 4 月 22 日 10:00-12:00 (星期四)
Time: 10:00-12:00, April 22nd, 2021 (Thursday)

地点：1 号馆，NEPCON 剧院
Location: NEPCON Theatre, Hall 1

时间 / Time	议题 / Topic	主讲人 / Speaker
10:00-10:30	中国 SMT 产能发展趋势 China SMT Production Capacity Development Trends	Randall Sherman, New Venture Research, 总裁、首席执行官 Randall Sherman, President & CEO, New Venture Research
10:30-11:00	低温无铅焊接工艺 Low-temperature Lead-free Soldering Process	刘春光，电子制造产业联盟特聘专家，高级工程师 Liu Chunguang, Senior Engineer, Special Expert, Electronic Manufacturing Industry Alliance
11:00-11:30	印制板焊接曲线调制热仿真模型的建立 Establishment of Thermal Simulation Model for Welding Curve Modulation of Printed Board	王豫明，清华大学基础工业训练中心，高级工程师 Wang Yuming, Senior Engineer, Fundamental Industry Training Center, Tsinghua University
11:30-12:00	世界先进的 PCBA 工艺及应用 World-leading PCBA Process and Application	薛广辉，SMT China 技术总顾问 Xue Guanghui, General Technical Advisor, SMT China

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

具体会议日程请以会议现场演讲为准，解释权归主办单位所有。

The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

EMS 联盟成立会员大会 & EMS AWARD 精英绚彩鸡尾酒会
EMS Alliance Founding Ceremony & EMS AWARD Elite Fabulous Cocktail Party

EMS DAY



时间 : 2021 年 4 月 22 日 14:30-18:00 (星期四)
Time: 14:30-18:00, April 22nd, 2021 (Thursday)

地点 : 1 号馆, NEPCON 剧院
Location: NEPCON Theatre, Hall 1

时间 / Time	议题 / Topic
14:30-15:00	EMS 联盟成立仪式 & EMS AWARD 精英绚彩鸡尾酒会嘉宾签到 Guest Sign-in for EMS Alliance Founding Ceremony & EMS AWARD Elite Fabulous Cocktail Party
15:00-15:30	EMS 联盟成立仪式 EMS Alliance Founding Ceremony
15:30	EMS AWARD 精英绚彩鸡尾酒会开始 Start of EMS AWARD Elite Fabulous Cocktail Party
15:30-18:00	Marina Quartet 乐队演奏节目一 First Song by Marina Quartet
	EMS AWARD 个人奖颁奖 Presentation of the EMS Award for Individuals
	花式调酒节目表演 Flair Show
	幸运抽奖第一轮 Lucky Draw (Round 1)
	EMS AWARD 企业奖颁奖一 Presentation of the EMS Award for Enterprises (I)
	Marina Quartet 乐队演奏节目二 Second Song by Marina Quartet
	EMS AWARD 企业奖颁奖二 Presentation of the EMS Award for Enterprises (II)
	幸运抽奖第二轮 Lucky Draw (Round 2)
18:00	EMS AWARD 精英绚彩鸡尾酒会结束 The End

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

2021 (第二十五届) 上海智能制造及 SMT 技术高级研讨会
2021 (The 25th) Shanghai IMT & SMT High-level Conference

时间 : 2021 年 4 月 22 日 10:00-15:40 (星期四)
Time: 10:00-15:40, April 22nd, 2021 (Thursday)

地点 : B2 层, 5 号会议室
Location: Meeting Room No.5, Floor B2

时间 / Time	议题 / Topic	主讲人 / Speaker
10:00-10:20	电子信息制造行业形势分析 Electronic Information Manufacturing Industry Situation Analysis	董恩辉, 北京电子学会智能制造委员会, 主任 Dong Enhui, Director, Intelligent Manufacturing Committee, Beijing Institute of Electronics
10:20-11:00	SMT 焊接零缺陷系统化 智能化的实现 Systemic and Intelligent Realization of SMT Soldering Zero Defect	王文, ESAMBER 中国服务中心, 华东区经理 Wang Wen, Manager of East China, ESAMBER China Service Center
11:00-11:50	世界级工厂 SMT 制程管理技术分享 World-class SMT Process Management Technology Sharing	刘威, 宁波菲仕技术股份有限公司, 运营总监 Liu Wei, Director of Operations, Ningbo Physis Technology Co., Ltd.
13:30-13:40	抽奖环节 Lucky Draw	
13:40-14:20	车载电子用高可靠互连材料研究现状 Current Status of Study on High-reliability Interconnected Materials for Vehicle Electronics	张富文, 北京康普锡威科技有限公司, 研发部经理 Zhang Fuwen, Manager, R&D Department, Beijing COMPO Advanced Technology Co., Ltd.
14:20-14:50	智能制造领域 ESD 防护技术的应用 Application of ESD Protection Technology in Intelligent Manufacturing	张红力, 深圳联合净界科技有限公司, 副总经理 Zhang Hongli, Deputy General Manager, Shenzhen UNESD Technology Co., Ltd.
14:50-15:40	电子工艺辅料管控技术解析 Electronic Process Accessories Management and Control Technology Analysis	楼倩, 中国赛宝实验室可靠性研究分析中心, 高级工程师 Lou Qian, Senior Engineer, CEPREI Reliability Study & Analysis Center

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。

The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。

The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

《电子制造产业联盟“焊接工匠”人才培养中国行》
上海站培训
Electronics Manufacturing Industry Alliance "Soldering Artisan" China Training
Tour-Shanghai

时间 : 2021 年 4 月 22 日 10:00-16:30 (星期四)
Time: 10:00-16:30, April 22nd, 2021 (Thursday)

地点 : 2 号馆, 展位号 2Q40
Location: Booth No. 2Q40, Hall 2

时间 / Time	议题 / Topic	主讲人 / Speaker
10:00-11:00	《从竞赛结果分析看质量提升路径》 Finding Quality Improvement Path in Competition Result Analysis	刘春光, 电子制造产业联盟特聘专家, 高级工程师 Liu Chuguang, Senior Engineer, Special Expert, Electronic Manufacturing Industry Alliance
11:00-12:00	《遇见》 Encounter	付春艳, 中国通号北工集团北京铁路信号有限公司, 高级技师 Fu Chunyan, Senior Technician, Beijing Railway Signal Co., Ltd., CRSC Beijing Industry Group
12:00-13:30	休息 Break	
13:30-15:30	《责任担当·匠心制造》 Take Responsibility and Manufacture with Ingenuity	潘玉华, 中国电子科技集团第 29 所, 高级技师 Pan Yuhua, Senior Technician, The 29 th Research Institute, CETC
15:30-16:30	大赛焊接工具特性及使用介绍 Introduction of Features and Use of Soldering Tools in the Competition	张卫华, 快克智能装备股份有限公司, 经理 Zhang Weihua, Manager, Quick Intelligent Equipment Co., Ltd.

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

“中国电子工业静电防护 2021”专业论坛
2021 Forum on Electrostatic Protection in China's Electronics Manufacturing
Industry

时间 : 2021 年 4 月 22 日 13:30-16:40 (星期四)
Time: 13:30-16:40, April 22nd, 2021 (Thursday)

地点 : B2 层, 7 号会议室
Location: Meeting Room No.7, Floor B2

时间 / Time	议题 / Topic	主讲人 / Speaker
13:30-14:10	离子导电型高分子聚合物在防静电制品中的应用 Application of Ionic Conductive High-Molecular Polymers in Anti-static Products	黄建华, 上海晨隆静电科技有限公司董事长; 上海防静电工业协会常务副会长 Huang Jianhua, Chairman, Shanghai Chenlong Electrostatic Technology Co., Ltd.; Vice President, Standing Committee, Shanghai Electrostatic Protective Industrial Association
14:10-14:40	透明防静电树脂板在电子工程中的应用 Application of Transparent Antistatic Resin Board in Electronic Engineering	张景春, 安徽辅朗光学材料有限公司技术总工, 中国静电标准化委员会委员 Zhang Jingchun, Chief Technical Engineer, Anhui Fulang Optical Materials Co., Ltd.; Member of China Electrostatic Standardization Committee
14:40-15:10	一种新型长效性防静电透明涂料的研发与应用 R&D and Application of a New Long-acting Antistatic Clear Paint	王闻天, 上海君江科技有限公司 Wang Wentian, Shanghai Junjiang Technology Co., Ltd.
15:10-16:00	SMT 过程的静电防护标准介绍 Introduction to Electrostatic Protection Standards for SMT Process	张明, 上海防静电工业协会, 专家委员会主任 Zhang Ming, Director, Committee of Experts, Shanghai Electrostatic Protective Industrial Association
16:00-16:40	低钳位电压的 ESD 保护应用 ESD Protection Application of Low Clamp Voltage	胡光亮, 上海雷卯电子科技有限公司技术总监, 上海防静电工业协会理事 Hu Guangliang, Technical Director, Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd.; Director of Shanghai Electrostatic Protective Industrial Association

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

研讨会议程
Conference Program



《2021 “快克杯” 全国电子制造行业焊接能手选拔赛》
上海分赛区
2021 “Quick” National Electronics Manufacturing Industry Soldering
Competition-Shanghai

时间 : 2021 年 4 月 23 日 09:30-17:00 (星期五)
Time: 09:30-17:00, April 23rd, 2021 (Friday)

地点 : 2 号馆, 展位号 2Q40
Location: Hall 2, Booth No. 2Q40

大赛介绍 / Contest Introduction

中国是个制造大国，并正在向制造强国迈进。在国家首推“工匠精神”的大背景下，中国电子制造产业联盟主办的“快克杯”全国电子制造行业焊接能手选拔赛已经连续举办四年，累计有 15 个省市 200 多家企业的 1,500 多名选手，5,000 多人次参与。选手涵盖科研院所、大中专院校、航天、航空、军工电子、船舶、轨道交通、通讯、汽车和消费类电子等不同领域。为行业培养和选拔了一批高水平的焊接工匠人才，得到了行业企业和各级政府支持与认可！

当前的国际形势下，中国电子制造产业急需培养和选拔出更多具有“工匠精神”的高技能焊接人才。本次培训由电子制造产业联盟与励展博览集团、中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会、中国 SMTA 联合主办，上海市电子学会 SMT/MPT 专委会与天津市电子学会 SMT/MPT 专业委员会协办，在上海世博展览馆举办《2021 “快克杯”全国电子制造行业焊接能手选拔赛》上海分赛区，旨在为上海电子制造企业培养出更多的焊接工匠人才，助力行业发展。

Boasting a sizeable manufacturing market, China is on its way to developing its advanced manufacturing industry. Alongside the country's lively promotion of developing "Craftsman's Spirit", the "QUICK Cup" Soldering Contest held by the ELECTRONIC MANUFACTURING INDUSTRY ALLIANCE (EMIA) has seen four consecutive sessions, involving more than 1,500 contestants from over 200 enterprises, coming from 15 provinces and cities and totalling 5,000 participants. Contestants are from scientific research institutes, universities, technical secondary schools, and the fields of aerospace, aviation, military electronics, shipping, rail transit, communications, and automotive and consumer electronics, among others. The contest has cultivated and selected a number of the industry's high-level Soldering artisans, thus obtaining support and recognition of industry enterprises and governments at all levels!

In the current international situation, The ELECTRONIC MANUFACTURING INDUSTRY in China is in urgent need to train and select more highly skilled Soldering talents with the spirit of craftsman. Hosted by ELECTRONIC MANUFACTURING INDUSTRY ALLIANCE (EMIA), Reed Exhibitions, GDSMT and SMTA China, the training is jointly organized by the SHANGHAI SMT/MPT PROFESSIONAL COMMITTEE and the TIANJIN SMT/MPT PROFESSIONAL COMMITTEE. At the SHANGHAI WORLD EXPO EXHIBITION & CONVENTION CENTER, the 2021 "Quick" National Electronics Manufacturing Industry Soldering Competition-Shanghai will take place with the hopes of cultivating more Soldering artisans and driving the growth of the industry.

大赛比赛内容 / Contest Content

手工焊接内容，包括焊接前的检查、整理等准备工作，焊接的正确实施，过程的质量控制，操作的安全意识、良好的操作规范包括静电防护意识，及自行简单测试组装件的完整性等。

Manual Soldering, including inspection and clearing before Soldering, among other preparatory work; the correct implementation of Soldering and quality control during the process; awareness of operational safety and proper operational practices, including awareness of ESD protection and prevention; and self-testing assembly integrity, etc.

具体会议日程请以会议现场演讲为准，解释权归主办单位所有。
The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

研讨会议程
Conference Program



第二届中国集成电路暨微组装产业突围与创新高峰论坛
The 2nd China IC & Micro-assembly Industry Breakthrough and Innovation Summit

时间 : 2021 年 4 月 21 日 10:00-16:00 (星期三)
Time: 10:00-16:00, April 21st, 2021 (Wednesday)

地点 : 2 号馆, 封测剧院
Location: IC Packaging & Test Theatre, Hall 2

时间 / Time	议题 / Topic	主讲人 / Speaker
10:00-10:30	会议签到 / 视频播放 Sign-in / Video Playing	
10:30-10:45	领导致辞 Leader Address	徐伟, 中国半导体行业协会 副理事长 / 上海集成电路行业协会 秘书长 Xu Wei, Vice Chairman, China Semiconductor Industry Association; Secretary General, Shanghai Integrated Circuit Industry Association
10:45-11:10	国内外集成电路行业发展趋势和展望 Domestic and Foreign Integrated Circuit Industry Development Trends and Prospect	滕冉, 赛迪研究院, 集成电路产业研究中心总经理 Teng Ran, General Manager, Integrated Circuit Industry Research Center, CCID Consulting Co., Ltd.
11:10-11:35	智能时代 MEMS 产品创新的机遇和挑战 Opportunities and Challenges of MEMS Product Innovation in the Intelligent Age	赵成龙, 上海韦尔半导体股份有限公司, MEMS 制程专家 Zhao Chenglong, MEMS Process Expert, Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai
11:35-12:00	SIP 封装的现状和发展趋势 Current Status and Development Trends of SIP	谢鸿, 通富微电子股份有限公司, SLI 技术中心总经理 Xie Hong, General Manager, SLI Technical Center, Tongfu Microelectronics Co., Ltd.
12:00-12:25	中国半导体芯片测试市场环境简析 Brief Analysis on Semiconductor Chip Test Market Environment in China	张亦锋, 广东利扬芯片测试股份有限公司, 首席执行官 Zhang Yifeng, CEO, Guangdong Leadyo IC Testing Co., Ltd.
12:25-14:00	午休 / Lunch Break	
14:00-14:30	视觉传感封装技术的未来 "LOOKING" INTO THE FUTURE	刘宏钧, 苏州晶方半导体科技股份有限公司, 副总裁 Liu Hongjun, Vice President, China Wafer Level CSP Co., Ltd.
14:30-15:00	CMP 从先进工艺到先进封装的异曲同工之路 From Advanced Process to Advanced Package of CMP: Different Paths to Same Destination	王雨春, 安集微电子科技 (上海) 股份有限公司, 副总经理 Wang Yuchun, Deputy General Manager, Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd.
15:00-15:30	集成电路先进封装之 DPA 应用与挑战 Advanced Package of Integrated Circuit: DPA Application and Challenges	陈清珑, 苏试宜特 (上海) 检测有限公司, 处长 Chen Qinglong, Section Chief, CHINAISTI (Shanghai) Testing Technology Co., Ltd.
15:30-16:00	先进系统级封装技术发展趋势及延伸 Advanced System in Package Technology Development Trends and Extension	钟磊, 甬矽电子 (宁波) 股份有限公司, 工程研发总监 Zhong Lei, Engineering R&D Director, Forehope Electronic (Ningbo) Limited

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

具体会议日程请以会议现场演讲为准，解释权归主办单位所有。
The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

第二届中国集成电路暨微组装产业突围与创新高峰论坛
The 2nd China IC & Micro-assembly Industry Breakthrough and Innovation Summit

时间 : 2021 年 4 月 22 日 10:00-16:00 (星期四)
Time: 10:00-16:00 , April 22nd , 2021 (Thursday)

地点 : 2 号馆, 封测剧院
Location: IC Packaging & Test Theatre, Hall 2

时间 / Time	议题 / Topic	主讲人 / Speaker
10:00-10:30	签到 / Sign-in	
10:30-11:00	先进封装的发展态势 Development Trend of Advanced Package	谢建友, 合道资产半导体行业合伙人, 首席分析师 (前通富 SiP 首席科学家) Xie Jianyou, Principal Analyst (Former Tongfu Chief SiP Scientist), Semiconductor Industry Partner, HeDao Asset
11:00-11:30	系统级封装的制程开发 Advanced Process Development for System-like HD SiP	赵健, 环旭电子股份有限公司, 微小化系统模块暨先进制程事业处 (群), 副总经理 Mike Zhao, VP of Miniaturization x Modularized x Manufacturing & System in Module BU (Group), Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd.
11:30-12:00	集成电路三温测试的主动温控技术解决方案 Active Thermal Control Technology Solution for Emerging Tri-temp Test Applications	马青钢, 杭州长川科技股份有限公司, 销售总监 Leo Ma, Sales Director, Hangzhou Changchuan Technology Co., Ltd.
12:00-12:30	5G 芯片封装材料如何选择 How to Select 5G Chip Package Material?	成刚, 汉高中国, 销售总监 Cheng Gang, Sales Director, Henkel China
12:30-14:00	午休 / Lunch Break	
14:00-14:30	高阶封装在新型芯片架构中的应用 Application of Advanced Package Technology in Nano FPU with Storage & Computing Link Integration Architecture	崔传荣, 浙江豪微科技有限公司, 运营中心副总裁 Cui Chuanrong, Vice President, Operations Center, Zhejiang Haowei Technology Co., Ltd.
14:30-15:00	SiP 封装助力 5G/IoT SiP Helps 5G/IoT	刘一波, 安靠封装测试 (上海) 有限公司, 市场策略副总监 Liu Yibo, Market Strategy Deputy Director, Amkor Technology
15:00-15:30	半导体回流焊的介绍与应用 Introduction and Application of Semiconductor Reflow Soldering	宋永琪, 日东智能装备科技 (深圳) 有限公司, 技术研发中心副总监 Stephen Song, Deputy Director, Technology R&D Center, Suneast Intelligent Equipment Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
15:30-16:00	多元化需求驱动集成电路封装创新研究 Research on Integrated Circuit Package Innovation Driven by Diversified Demand	彭一弘, 锐杰微科技 (集团) 有限公司, 高级研发总监 Peng Yihong, Senior R&D Director, Rigger Micro Technology (Group) Co., Ltd.

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。
The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

功率半导体与车用 LED 技术创新与应用论坛
The Technology Innovation and Application Forum On Power Semiconductor and Automotive LED

时间 : 2021 年 4 月 21 日 10:00-17:00 (星期三)
Time: 10:00-17:00, April 21st , 2021 (Wednesday)

地点 : 1 号馆, NEPCON 剧院
Location: NEPCON Theatre, Hall 1

时间 / Time	议题 / Topic	主讲人 / Speaker	主持人 / Moderator
10:00-10:10	嘉宾致辞 / Message from Guests		
10:10-10:35	功率半导体器件技术发展现状与前景展望 Power Semiconductor Device Technology Development Status and Prospect	于坤山, 第三代半导体产业技术创新战略联盟, 秘书长 Mr Yu Kunshan, Secretary General, China Advanced Semiconductor Industry Innovation Alliance	王美, 半导体产业网主编 Ms Wang Mei, Chief Editor of Casmita.com
10:35-11:00	碳化硅功率模块在新能源汽车中的应用 Application of SiC Power Module in New Energy Vehicles	周晓阳, 广东芯聚能半导体有限公司, 总裁 Mr Zhou Xiaoyang, President, Guangdong AccoPower Semiconductor Co., Ltd.	
11:00-11:20	潜力无限之氧化镓电力电子器件 Unlimited Potential: Gallium Oxide Power Electronic Devices	夏长泰, 中科院上海光学精密机械研究所, 博导, 研究员 Dr Xia Changtai, Professor, Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences	于坤山, 第三代半导体产业技术创新战略联盟, 秘书长
11:20-11:40	快充时代下 8 英寸硅基氮化镓产业化进展与新机遇 8-inch GaN-on-Si Industrialization Progress and New Opportunities in the Age of Quick Charge	邹艳波, 英诺赛科科技有限公司, 高级产品应用经理 Mr Zou Yanbo, Senior Product Application Manager, Innoscience Technology Co., Ltd.	Mr Yu Kunshan, Secretary General, China Advanced Semiconductor Industry Innovation Alliance
11:40-12:00	半导体仿真技术在第三代半导体器件中的应用 Application of Semiconductor Simulation Technology in Wide Bandgap Semiconductor Devices	张紫辉, 天津赛米卡尔科技有限公司创始人, 河北工业大学 博导, 教授 Dr Zhang Zihui, Founder of Tianjin SimuCal Technology Co., Ltd.; Professor of Hebei University of Technology	
12:00-13:30	合影 + 午休 Photo Session + Lunch Break		
13:30-13:50	车规级碳化硅技术及产业进展 Automotive Grade SiC Technology and Industry Development	文宇, 深圳基本半导体有限公司, 汽车行业总监 Mr Wen Yu, Director for Auto Industry, BASIC Semiconductor Ltd.	
13:50-14:10	车规级 MEMS 激光雷达之核心器件与芯片技术 Automotive Grade MEMS Laser Radar: Core Device and Chip Technology	邵嘉平, 北京一径科技有限公司, 全球营销副总裁 Dr Shao Jiaping, Global Marketing VP, ZVISION Technologies Co., Ltd.	谢自力, 南京大学教授 Prof Xie Zili, Nanjing University
14:10-14:30	应用于功率器件的硅基 GaN 外延片进展 Developing the GaN-on-Si Technology for Current and Future Power Applications	程凯, 苏州晶湛半导体科技有限公司, 总裁 Dr Cheng Kai, President, Suzhou Enkris Semiconductor Technology Co., Ltd.	
14:30-14:50	碳化硅功率器件制造中 ULVAC 的量产技术 ULVAC Mass Production Technology in Manufacturing SiC Power Devices	李茂林, 爱发科商贸 (上海) 有限公司, 市场总监 Dr Li Maolin, Marketing Director, ULVAC (Shanghai) Trading Co.,Ltd	

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。
The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

功率半导体与车用 LED 技术创新与应用论坛 The Technology Innovation and Application Forum On Power Semiconductor and Automotive LED

时间 : 2021 年 4 月 21 日 10:00-17:00 (星期三)
Time: 10:00-17:00, April 21st, 2021 (Wednesday)

地点 : 1 号馆, NEPCON 剧院
Location: NEPCON Theatre, Hall 1

14:50-15:10	功率碳化硅 MOSFET 芯片及模块研究进展及应用 Power SiC MOSFET Chip and Module Research Progress and Application	李士颜, 中电国基南方集团有限公司, 高级工程师 Dr Li Shiyan, Senior Engineer, CETC Guoji South Group Co., Ltd.	田鹏飞, 复旦大学副教授 Dr Tian Pengfei, Associate Professor of Fudan University
15:10-15:30	量产型 SiC 功率器件背面工艺技术提案 Backside Process Technology Proposal for Mass-produced SiC Power Device	陈海龙, 吉永商事株式会社, 社长 Mr Chen Hailong, President, Yoshinaga Shoji Co., Ltd.	
15:30-15:50	新能源车用 LED 封装技术趋势 Packaging Technology Trends of LED used in New Energy Vehicles	尹辉, 宁波升谱光电股份有限公司, 副总经理 Mr Yin Hui, Deputy General Manager, Ningbo Sunpu LED Co., Ltd.	
15:50-16:10	针对碳化硅功率模块的先进封装解决方案 Advanced Packaging Solution for SiC Power Modules	张靖博士, 德国贺利氏电子, 中国区研发总监 Dr. Zhang Jing, China R&D Director, Heraeus Electronics	
16:10-16:30	氮化镓功率开关器件及其在超轻薄开关电源领域的应用研究 Study on the GaN HEMT Device and it's Application in Ultra-thin Switching Power Supply	雷建明, 南京集芯光电技术研究院有限公司, 技术总监 Dr Lei Jianming, Technical Director, Nanjing Jixin Photoelectric Technology Research Institute Co., Ltd.	
16:30-17:00	主题探讨 : SiC IGBT 还有多远, IGBT 和 MOSFET 谁是未来主流? 国产功率半导体替代问题与可靠性考虑? 快充市场的格局会是怎样? 第三代半导体对生产制造 / 电子微组装 / 生产工艺带来的要求和挑战? Topic Discussion: How far is SiC IGBT from us? Which will be the mainstream technology in the future, IGBT or MOSFET? Considerations on made-in-China power semiconductor alternatives and reliability. How will the quick charge market pattern be? What are the requirements and challenges posed by third-generation semiconductors on manufacturing/microelectronic assembly/production process?		于坤山, 第三代半导体产业技术创新战略联盟, 秘书长 Mr Yu Kunshan, Secretary General, China Advanced Semiconductor Industry Innovation Alliance

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

工业制造营销增长“加速度”实践之路 The Practice of Marketing Growth Acceleration for Manufacturing Industry

时间 : 2021 年 4 月 23 日 10:00-15:00 (星期五)
Time: 10:00-15:00, April 23rd, 2021 (Friday)

地点 : 1 号馆, NEPCON 剧院
Location: NEPCON Theatre, Hall 1

时间 / Time	议题 / Topic	主讲人 / Speaker
10:00-10:25	签到入场 Sign in	
10:25-10:30	主持人开场白 Host's Opening Remarks	
10:30-11:10	《多产品线的工业 / 制造业集团如何做数字化营销》 《How to Do Digital Marketing for Multi Product Line Industrial Manufacturing Group》	孙艳, 致趣百川, 咨询总监 Grace Sun, Consulting Director, BesChannels
11:10-11:40	《霍尼韦尔数字化营销经验分享》 《Honeywell Digital Marketing Experience Sharing》	Karen, 霍尼韦尔亚太区市场部项目负责人 Karen, Project leader of Honeywell Asia Pacific Marketing Department
11:40-12:20	《营销技术驱动电子制造业迈向新增长》 《Marketing Technology Drives Electronic Manufacturing Industry to New Growth》	朱雅丽, 致趣百川客户成功总监、工业数字营销实战专家 Zhu Yali, Customer Success Director, Manufacturing Digital Marketing Expert, BesChannels
12:20-13:00	《直播如何助力电子制造企业数字化活动》 《How Live Broadcast Helps Digital Activities of Electronic Manufacturing Enterprises》	羊劲松, 目睹网络科技 (杭州) 有限公司, 产品总经理 Johnson, General Product Manager, Mudu Network Technology (Hangzhou) Co., Ltd.
13:00-15:00	(单独预约) 一对一专项诊断: 内容营销获客实战攻略 One to One Specialized Diagnosis: Strategy for Content Marketing to Win Customers	赵岩, 致趣百川, 市场总监 Zhao Yan, General Manager of Marketing, BesChannels
13:00-15:00	(单独预约) 一对一专项诊断: 数字化营销综合诊断 One to One Specialized Diagnosis: Content Marketing Strategy to Acquire Customers	孙艳, 致趣百川, 咨询总监 Grace Sun, Consulting Director, BesChannels
13:00-15:00	(单独预约) 一对一专项诊断: 致趣百川解决方案和功能价值 One to One specialized Diagnosis: Solutions and Function Value of BesChannels Products	朱雅丽, 致趣百川客户成功总监、工业数字营销实战专家 Zhu Yali, Customer Success Director, Manufacturing Digital Marketing Expert, BesChannels

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。

The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。

The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

第五届中国数字化制造高峰论坛 The 5th China Digital Manufacturing Summit Forum

时间 : 2021 年 4 月 21 日 09:20-15:00 (星期三)
Time: 09:20-15:00, April 21st, 2021 (Wednesday)

地点 : 2 号馆, 智慧剧院
Location: Smart Theatre, Hall 2

时间 / Time	议题 / Topic	主讲人 / Speaker
09:20-10:20	签到 / Sign-in	
10:20-10:30	中德智能制造产业协会及北京中德国际合作产业园介绍 Introduction to Sino-German Intelligent Manufacturing Industry Association and Beijing Sino-German International Cooperation Industrial Park	李巍, 中德智能制造产业协会秘书长 ; 智汇工业创始人 Li Wei, The Secretary General and the founder of Ilinki (Intelligent Industry)
10:30-10:50	迎接数智时代, 魏德米勒工业数据分析实践 Embrace Digital Intelligence Age: Weidmuller Industrial Data Analysis Practices	周春荣, 魏德米勒电联接 (上海) 有限公司, 资深技术专家 Zhou Chunrong, Senior Technical Expert, Weidmüller Interface (Shanghai) Co., Ltd.
10:50-11:10	安全 AMR 赋能智能制造内部物流 Safe AMR Empowers Internal Logistics of Intelligent Manufacturing	张愉 Ryan, MiR 自主移动机器人, 中国区销售总监 Zhang Yu (Ryan), China Sales Director, MiR Mobile Industrial Robots
11:10-11:30	东土科技边缘控制器—工业控制和 AI 的深度融合 Kyland Edge Controller - Deep Integration of Industrial Control and AI	何青, 北京东土科技股份有限公司, 边缘控制器产品销售总监 He Qing, Edge Server with Software Defined Control Product Sales Director, Kyland Technology Co., Ltd.
11:30-12:30	午休 / Lunch Break	
12:30-13:00	抽奖 & 播放宣传片 Lucky Draw & Promotional Video	
13:00-13:20	智能制造中的数字化技术 Digital technology in smart manufacturing	蒋丹, 上海交通大学, 教授 Professor Jiang Dan, Shanghai Jiaotong University
13:20-13:40	仙工智能, 以标准化产品支持非标应用 Seer Intelligent: Support Non-standard Application with Standard Products	杨丽, 上海仙工智能科技有限公司, 市场总监 Yang Li, Market Director, Shanghai Seer Intelligent Technology Corporation
13:40-14:00	气体传感器检测助力数字化工业 4.0 Gas Sensor Detection Aids Digital Industry 4.0	邵立峰, 德国 EC 传感器, 副总经理 Tai Lifeng, Deputy General Manager, EC Sense
14:00-14:20	数字化浪潮中的“机器视觉与 AMR 小车” "Machine Vision and AMR" in the Wave of Digitalization	鲁强强, 浙江华睿科技有限公司, 技术经理 Lu Qiangqiang, Technical Manager, Zhejiang Huaray Technology Co., Ltd.
14:20-14:40	工业精密测量光学传感技术 Industrial Precision Measurement Optical Sensing Technology	祁伟光, 上海兰宝传感科技股份有限公司, 技术经理 Qi Weiguang, Technical Manager, Shanghai Lanbao Sensing Technology Co., Ltd.
14:40-15:00	会后交流 & 参观展馆 Exchanges & Visit to the Exhibition	

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。
The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

第十六届“NEPCON 与智慧工厂 1.0—电子制造的未来” 主题研讨会 The 16th "NEPCON and Smart Factory 1.0 - Future of Electronic Manufacturing" Theme Seminar

时间 : 2021 年 4 月 21 日 10:00-15:30 (星期三)
Time: 10:00-15:30, April 21st, 2021 (Wednesday)

地点 : 2 号馆, 展位号 2T15
Location: Booth No. 2T15, Hall 2

时间 / Time	议题 / Topic	主讲人 / Speaker
10:00-10:45	签到 / Sign-in	
10:45-11:15	以人为本的未来电子制造工作场景 People-oriented Future Electronic Manufacturing Working Scenario	王健, 科技自动化联盟副理事长、智慧工厂研究院院长 Jason Wang, Vice Chairman, CSAA; President, Smart Factory Research Institute
11:15-11:45	人本制造环境下的智造保障系统 Intelligent Manufacturing Support System in the Context of People-oriented Manufacturing	袁则国, 智享链创始人 Yuan Zeguo, Founder, HappySCM
11:45-12:00	互动与交流 Interactions & Exchanges	
12:00-13:30	午休及签到 Lunch Break & Sign-in	
13:30-14:00	无智能不协作—制造业智能协作的泛在化 No Intelligence without Collaboration - Ubiquity of Intelligent Collaboration in Manufacturing	王健, 科技自动化联盟副理事长、智慧工厂研究院院长 Jason Wang, Vice Chairman, CSAA; President, Smart Factory Research Institute
14:00-14:30	数字孪生机器人生产线的仿真分析优化和故障检测 Robot Simulation with Digital Twin Analysis Optimization and Fault Detection	金自力, 南京中科川思特软件科技有限公司, 总经理 Jin Zili, General Manager, Trustrobot
14:30-15:00	四两拨千斤, 协作机器人如何赋能智能制造 How to Enable Intelligent Manufacturing for Cooperative Robot	任怡, 艾利特机器人有限公司, 营销副总 Ren Yi, Vice Mresident of Marketing, Elibot
15:00-15:30	互动交流 Interactions & Exchanges	

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。
The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

第十六届“NEPCON 与智慧工厂 1.0—电子制造的未来”
主题研讨会
The 16th "NEPCON and Smart Factory 1.0 - Future of Electronic Manufacturing"
Theme Seminar

时间 : 2021 年 4 月 22 日 13:00-15:30 (星期四)
Time: 13:00-15:30, April 22nd, 2021 (Thursday)

地点 : 2 号馆, 展位号 2T15
Location: Booth No. 2T15, Hall 2

时间 / Time	议题 / Topic	主讲人 / Speaker
13:00-13:30	签到 / Sign-in	
13:30-14:00	一个做手机电路板工厂如何 4 周极速完成数字化 How Did the FPCB Factory Fastly and Economically Finish Digital Manufacturing only in 4 Weeks Industrial Process Collaboration and Data Analysis	肖哲, 黑湖智造合伙人 Xiao Zhe, Partner, Blacklake
14:00-14:30	数字孪生赋能智能设备空间互联 Digital Twin Empowers Spatial Interconnection of Intelligent Devices	邓雅婷, DataMesh 战略合作总监 Deng Yating, Director of Strategic Cooperation, DataMesh
14:30-15:00	工业互联网平台在电子制造行业的应用 Application of Industrial Internet Platform in Electronic Manufacturing	党鑫, 亚控科技工业互联网顾问 Dang Xin, Industrial Internet Consultant, WellinTech
15:00-15:30	互动交流 Interactions & Exchanges	

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

2021 电子行业智能仓储与信息化高峰论坛
2021 Electronic Industry Intelligent Warehousing & Informationize Summit
Forum

时间 : 2021 年 4 月 22 日 09:55-16:30 (星期四)
Time: 09:55-16:30, April 22nd, 2021 (Thursday)

地点 : 2 号馆, 智慧剧院
Location: Smart Theatre, Hall 2

时间 /Time	议题 /Topic	主讲人 /Speaker
09:55-10:00	开场致辞 Opening Remarks	
10:00-10:30	AI 赋能智慧物流 AI-empowered Intelligent Logistics	宓林, 杭州海康机器人技术有限公司, 移动机器人销售总监 Mi Lin, Mobile Robot Sales Director, Hangzhou Hikrobot Technology Co., Ltd.
10:30-11:00	5G+ 漏波通信技术下的数字化工厂集成解决方案 Integrated Soutlion for Digital Factory in the Context of 5G+ Leaky- Wave Communication Technology	黄彬, 江苏中天华宇智能科技有限公司, 副总经理 Huang Bin, Deputy General Manager, ZTT Huayu Intelligent Technology Co., Ltd.
11:00-11:30	物流仓储在电子行业的应用及推广 Application and Promotion of Logistics Storage in Electronics Industry	王建平, 苏州德迈科电气有限公司, 物流事业部设计执行总监 Wang Jianping, Executive Design Director, Logistics Division, Suzhou Demac Electric Co., Ltd.
11:30-12:00	圆桌对话 Panel Discussion	
14:00-14:30	面向电子制造业的智能仓储物流整体解决方案 Overall Solution of Intelligent Warehouse Logistics for Electronics Manufacturing	嵇阳阳, 苏州派迅智能科技有限公司, 销售总监 Ji Yangyang, Sales Director, Suzhou Passion Intelligent Technology Co., Ltd.
14:30-15:00	智能物流系统解决方案在 3C 电子行业的实际应用 Practical Application of Intelligent Logistics System Solution in 3C Electronics Industry	魏琦, 上海宾通智能科技有限公司, 销售总监 Wei Qi, Sales Director, BITO Robotics (Shanghai) Co., Ltd.
15:00-15:30	基于无人行车平面库和立库的解决方案 Solutions Based on Horizontal and Vertical Warehouses with Autonomous Crane	徐臻, 上海东普起重机械有限公司, 智能制造事业部销售总监 Xu Zhen, Sales Director, Intelligent Manufacturing Division, Shanghai DONPCRANES Co., Ltd.
15:30-16:00	智能物流创新方案助力全柔性电子制造 Intelligent Logistic Innovation Solutions Facilitate Full-flexible Electronics Manufacturing	张坤, 极智嘉, 制造业资深解决方案专家 Zhang Kun, Manufactur Senior Solution Expert, Geek+
16:00-16:30	圆桌对话 Panel Discussion	

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

2021 电子行业智能仓储与信息化高峰论坛
2021 Electronic Industry Intelligent Warehousing & Informationize Summit Forum

时间: 2021 年 4 月 23 日 10:00-16:00 (星期五)
Time: 10:00-16:00, April 23rd, 2021 (Friday)

地点: 2 号馆, 智慧剧院
Location: Smart Theatre, Hall 2

时间 /Time	议题 /Topic	主讲人 /Speaker
10:00-10:30	如何让物流变得更高效与智能 How to Make Logistics More Efficient and Intelligent	徐文彬, 英特尔 (中国) 有限公司, 物流行业总监 Xu Wenbin, Logistics Industry Director, Intel (China) Co., Ltd.
10:30-11:00	新一代数字化交付赋能电子行业 New-generation Digital Delivery Empowers Electronics Industry	张澄宇, 镭云 (上海) 物联网科技有限公司, CEO Zhang Chengyu, CEO, ZiYun (Shanghai) Internet of Things Technology Co., Ltd.
11:00-11:30	京东物流科技助力电子制造业智能升级 Jingdong Logistics Technology Helps Intelligent Upgrade of Electronics Manufacturing	陈佳, 京东物流, 智能供应链平台部 3C 业务负责人 Chen Jia, Head of 3C Business, Intelligent Supply Chain Platform Department, Jingdong Logistics
11:30-12:00	圆桌对话 Panel Discussion	
14:00-14:30	智能仓储在电子行业的应用展望 Prospect for Application of Intelligent Warehousing in Electronics Industry	郑绪成, 合肥井松智能科技股份有限公司, 总监 Zheng Xucheng, Director, Hefei Gen-song Intelligent Technology Co., Ltd.
14:30-15:00	助力中国制造 2025 的智慧物流 Intelligent Logistics Aiding Made in China 2025 Strategy	周小武, 上海博穗信息科技有限公司, 董事长 Zhou Xiaowu, Chairman, Shanghai Bosui Information Technology Co., Ltd.
15:00-15:30	如何解决晶圆生产的“卡脖子”问题 How to Solve the Bottleneck of Wafer Production	周超, 史陶比尔 (杭州) 精密机械电子有限公司, 博士 Dr. Zhou Chao, Staubli (Hangzhou) Mechatronic Co., Ltd.
15:30-16:00	圆桌对话 Panel Discussion	

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

2021 电子行业数字化转型建设论坛
2021 Electronics Industry Digital Transformation Development Forum

时间: 2021 年 4 月 23 日 10:00-16:00 (星期五)
Time: 10:00-16:00, April 23rd, 2021 (Friday)

地点: 2 号馆, 封测剧院
Location: IC Packaging & Test Theatre, Hall 2

时间 / Time	议题 / Topic	主讲人 / Speaker
10:00-10:05	介绍论坛与嘉宾简况 Introduction to the Forum and Guests	范红, 中国机电一体化技术应用协会制造系统集成分会, 副秘书长 Fan Hong, Deputy Secretary General, Manufacturing System Integration Sub-Association, China Association for Mechatronics Technology and Application
10:05-10:35	企业数字化建设的发展趋势 Enterprise Digitalization Development Trends	沈斌, 中国机电一体化技术应用协会制造系统集成分会, 理事长 Shen Bin, President, Manufacturing System Integration Sub-Association, China Association for Mechatronics Technology and Application
10:35-11:05	MES 发展新动态 MES Development Conditions	曹海勇, 默佩德卫软件技术服务 (上海) 有限公司, 销售总监 Cao Haiyong, Sales Director, MPDV Software and Technology Services (Shanghai) Co., Ltd.
11:05-11:35	高科技电子行业数字化解决方案 Digital Solutions for High-tech Electronics Industry	刘春雷, 青岛奥利普自动化控制系统有限公司, 高级总监 Liu Chunlei, Senior Director, Qingdao ALP Automation And Control System Co., Ltd.
11:35-12:05	电子企业数字转型之路径 Digital Transformation Path of Electronic Enterprises	林涤尘, 宜科 (天津) 电子有限公司, 副总经理 Lin Dichen, Deputy General Manager, Elco (Tianjin) Electronics. Co., Ltd.
12:05-13:30	午休 Lunch Break	
13:30-14:00	电子控制器研发平台建设 Electronic Controller R&D Platform Construction	路林吉, 上海北林电子科技集团, 董事长 Lu Linji, Chairman, Shanghai Beilin Electronic Technology Group
14:00-14:30	电子企业工业数字平台建设 Industrial Digital Platform Construction for Electronic Enterprises	冯伟峰, 树根互联有限公司, 执行副总经理 Feng Weifeng, Executive Deputy General Manager, Rootcloud Co., Ltd.
14:30-15:00	电子行业的工业互联网应用 Industry Interconnection Application in Electronics Industry	陈向阳, 安尼梅森 (北京) 数码科技有限公司, 总经理 Chen Xiangyang, General Manager, Animation (Beijing) Cyber-Tech Co., Ltd.
15:00-15:30	管控一体化全组态平台 KingFusion3.6 助力企业数字化转型 Full-configuration Platform KingFusion3.6 with Management-control Integration Aids Enterprises in Going Digital	党鑫, 北京亚控科技发展有限公司, 轻工二部事业部总经理 Dang Xin, General Manager, Light Industry 2nd Division, Beijing WellinTech Co., Ltd.
15:30-16:00	工业 4.0 助力电子行业智能制造 Industry 4.0 Helps Intelligent Manufacturing in Electronics Industry	胡勇, 美国邦纳工程国际有限公司, 亚太区总裁, 全球电子半导体市场发展总经理 Hu Yong, President of Asia Pacific and General Manager of Global Electronic Semiconductor Market Development, Banner Engineering INT'L INC.

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

AWC 2021 第三届新能源汽车三电系统开发与测试技术大会
AUTOMOTIVE WORLD CHINA 2021 3rd Conference on Development and Testing
Technologies for NEV Electromobility System

时间 : 2021 年 4 月 21 日 09:30-16:30 (星期三)
Time: 09:30-16:30, April 21st, 2021 (Wednesday)

地点 : 2 号馆, 汽车剧院
Location: AWC Theatre, Hall 2

电池系统的开发与测试
Battery System Development and Test

时间 / Time	议题 / Topic	主讲人 / Speaker
09:30-09:55	签到 / Sign-in	
09:55-10:00	开场致辞 / Opening Remarks	
10:00-10:30	2021 新能源汽车及电池市场趋势 New Energy Vehicles and Battery Market Trends 2021	曾丽平, NE 时代 CEO & 研究院院长 Zeng Liping, CEO, NE Times; President, NE Research Institute
10:30-11:00	电池系统安全的测试标准及政策趋势 Test Standards and Policy Trends of Battery System Safety	谢先宇博士, 上海机动车检测认证技术研究中心, 汽车整车及 零部件检测中心副总工 Dr. Xie Xianyu, Deputy Chief Engineer, Finished Vehicle and Parts Inspection Center, Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification & Tech Innovation Center
11:00-11:30	软包电池系统的安全 Pouch Battery System Safety	赵亮, 聚创新能源电池研究院, 系统开发部总师 Zhao Liang, System Development Chief Engineer, Juchuang New Energy Battery Research Institute
11:30-12:00	CTP 电池系统的开发与测试 CTP Battery System Development and Test	张海建, 蜂巢能源科技有限公司, PACK 设计部总监 Zhang Haijian, Director, PACK Design Department, SVOLT Energy Technology Co., Ltd.
12:00-14:00	午间休息 / Lunch Break	
14:00-14:30	基于 BaaS 创新: 车电分离如何变革新能源未来? (暨保时捷咨询 & NE 时代白皮书联合发布) BaaS-based Innovation: How Vehicle-Battery Separation Transforms Future of New Energy? (and joint release of white papers from Porsche Consulting and NE Times)	朱阳博士, 保时捷, 咨询项目经理 Dr. Zhu Yang, Consulting Project Manager, Porsche
14:30-15:00	从独立模块到系统工程, 特斯拉引领下的集成式热管理系统趋势发展 From Independent Module to System Engineering: Trends and Development of Integrated Thermal Management System under the Leadership of Tesla	刘军涛, 畅诺热控, 总经理 Liu Juntao, General Manager, ChangNuo Thermal Control
15:00-15:30	新能源汽车车载端电池充电系统市场发展及技术趋势 New Energy Vehicle On-board Battery Charging System Market Development and Technology Trends	韩永杰, 威迈斯新能源股份有限公司, 副总裁 Han Yongjie, Vice President, Shenzhen VMAX New Energy Co., Ltd.
15:30-16:00	圆柱电池 pack 技术趋势 Technology Trends of Cylindrical Battery Pack	张广平博士, 华鑫 (合肥) 动力技术有限公司, 研发部 Dr. Zhang Guangping, R&D Department, Sinoev (Hefei) Technologies Co., Ltd.
16:00-16:30	整车厂对电池成本的要求及未来预期 OEMs' Requirements and Future Expectations for Battery Cost	Cooper, 奇瑞捷豹路虎, 成本工程经理 Cooper, Cost Engineering Manager, Chery Jaguar Land Rover

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。
The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

AWC 2021 第三届新能源汽车三电系统开发与测试技术大会
AUTOMOTIVE WORLD CHINA 2021 3rd Conference on Development and Testing
Technologies for NEV Electromobility System

时间 : 2021 年 4 月 22 日 09:30-16:30 (星期四)
Time: 09:30-16:30, April 22nd, 2021 (Thursday)

地点 : 2 号馆, 汽车剧院
Location: AWC Theatre, Hall 2

驱动系统的开发与测试
Drive System Development and Test

时间 / Time	议题 / Topic	主讲人 / Speaker
09:30-10:00	签到 / Sign-in	
10:00-10:30	新能源汽车及驱动系统市场及技术趋势 New Energy Vehicle and Drive System Market and Technology Trends	徐笃升, NE 时代研究院, 咨询总监 Xu Dusheng, Consulting Director, NE Research Institute
10:30-11:00	博格华纳最新电驱动技术发展 & 测试 Latest BorgerWarner Electric Drive Technology Development and Test	孙树强, 博格华纳中国区, 高级市场经理 Sun Shuqiang, Senior Marketing Manager, BorgerWarner China
11:00-11:30	第三代 SiC 半导体的战略分享及其应用介绍 Strategic Sharing and Application Introduction of Third Generation SiC Semiconductor	陆昀宏, 罗姆电子, 技术中心经理 Xu Yunhong, Manager, Technical Center, ROHM Co., Ltd.
11:30-12:00	电力电子的数字化设计及其在车用碳化硅电机控制器中的应用 Digital Design of Power Electronics and Application in Vehicle SiC Invertor	夏雨昕博士, 臻驱科技, 总经理助理 Dr. Xia Yuxin, Assistant General Manager, LeadDrive Technology
12:00-14:00	午间休息 / Lunch Break	
14:00-14:25	未来电驱总成的高效试验验证方法 Efficient Test Verification Method for Future Electric Drive Assembly	刘玉国, 苏州英特模汽车科技有限公司, 总经理 Liu Yuguo, General Manager, Suzhou ITI Motor Technology Co., Ltd.
14:25-14:50	英飞凌车规级 SiC 的技术应用及市场分享 Technology Application and Market Sharing of Infineon Automotive Grade SiC	曹洪宇, 英飞凌, 新能源高级经理 Cao Hongyu, Senior New Energy Manager, Infineon
14:50-15:15	电驱动总成系统系列台架开发和测试关键技术 Key Technologies for Developing and Testing Electric Drive Assembly System Series Benches	李冲, 华依测试中心, 技术经理 Li Chong, Technical Manager, W-Ibada Test Center
15:15-15:40	电驱动系统开发及测试 Electric Drive System Development and Test	高建卫, 法雷奥西门子系统, 工程部研发经理 Gao Jianwei, R&D Manager, Engineering Department, Valeo Siemens System
15:40-16:05	HEV 混合动力车型配套电控系统的解决方案 Solution for Supporting Electronic Control System of HEV Hybrid Vehicle Models	蒋县宏, 华域电动技术中心, 软件设计经理 Jiang Xianhong, Software Design Manager, Hasco E-drive Technology Center
16:05-16:30	一汽新能源驱动系统开发最新进展 Latest Developments in FAW New Energy Drive System Development	王斯博, 一汽集团, 电驱试验开发领域经理 Wang Sibo, Manager of Electric Drive Test and Development, FAW

所有演讲者都将使用中文 All papers will be presented in Chinese

具体会议日程请以会议现场演讲为准, 解释权归主办单位所有。
The agenda is subject to change without prior notification. Reed Exhibitions reserves the right of final interpretation

第三十一届 中国国际电子生产设备暨 微电子工业展览会

2022年4月20-22日 上海世博展览馆



www.nepconchina.com

2021 亚洲电子生产设备暨 微电子工业展览会



www.nepconasia.com

主办单位

CCPIT Electronics & Information Industry
Sub-council
中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会

Reed Exhibitions
励展博览集团

同期展会

S-FACTORY
智能工厂及自动化技术展览会
Smart Factory & Automation Technology Expo

AUTOMOTIVE
WORLD CHINA

ES SHOW
深圳电子元器件及物料采购展览会
Electronics Sourcing Show



AUTOMOTIVE
WORLD  CHINA

2021 AWC汽车电子 技术展览会

深圳会展中心(福田)
2021年8月25-27日



www.automotiveworld.cn



深圳电子元器件及物料采购展览会
Electronics Sourcing Show

2021.8.25-27 深圳会展中心 (3号馆、4号馆)



预计超 **300** 个
参展品牌



预计 **15,000** 名
来自设计研发、采购、物料资材
及供应链管理部门专业买家



超过 **100** 万
来自电子制造行业
的专业买家数据

主办单位:  深圳市电子商会
SHENZHEN ELECTRONIC CHAMBER OF COMMERCE

 Reed Exhibitions®
励展博览集团

同期展会:  NEPCON
MICROELECTRONICS ASIA
亚洲电子生产装备暨电子工业展

 S-FACTORY
智能工厂及自动化技术展览会
Smart Factory & Automation Technology Expo

AUTOMOTIVE
WORLD  CHINA

呼朋唤友来关注

看视频，学知识，长见识！



NEPCON视频号

- ☒ 电子制造工厂实况
- ☒ 工艺技术
- ☒ 年度新品设备
- ☒ 大咖趋势解读

有奖投稿！

投稿联系：NEPCON视频组
微信号：lovenepcon（添加好友请注明—视频投稿）



THE 30TH PRESENTATION
NEPCON
MICROELECTRONICS CHINA 2021
第三十届中国国际电子生产设备暨微电子工业展

NEPCON 手机应用 & NEPCON 智慧会刊

2021升级版隆重上线

New Upgrade NEPCON APP & NEPCON Smart Directory 2021

展会新闻聚焦
Exhibition News spotlight

全年免费询盘
Free enquiry all year around

人气展品展商
Hot exhibitors and exhibits

智慧展会会刊
Smart directory



使用方法 How To Use



NEPCON 智慧会刊 NEPCON Smart Directory

微信扫描NEPCON 智慧会刊小程序，并将其添加收藏至“我的小程序”
Scan the QR code via Wechat and collect the Wechat mini program



NEPCON 手机应用 NEPCON APP

扫码下载NEPCON 手机应用，选择“NEPCON China”，下载资料包
Scan the QR code to download the NEPCON APP, select “NEPCON China” and download



现场直播

3天不打烊

2021.4.21-23

www.live.nepcon.com.cn

扫二维码



观看直播

1. 新品面对面

2. 专家边走边看

3. 展商非常道

4. 电子风向标

5. 数字化制造会议及智能仓储论坛

6. AWC 2021第三届新能源汽车三电
系统开发与测试技术大会

7. 在线配对



如您有任何问题，欢迎您联络我们

400-650-5611 >>>>>